

### 产品概述

NSA2860是一颗高集成度的用于阻式或者电压型传感器例如阻式压力传感器，热电偶，RTD等传感器信号调理和变送输出的专用芯片。NSA2860集成了外部JFET控制器，24位主信号测量通道和24位辅助温度测量通道，传感器校准逻辑，双路恒流源等电路，并可以支持数字接口输出，模拟电压输出，4~20mA变送输出，PWM/PDM输出等各种输出模式。高集成度和巧妙的接口方案，使得NSA2860仅需最少的外部器件，即可实现压力或温度变送模块的校准和变送。通过内置的MCU，NSA2860支持对传感器的零点，灵敏度的二阶温度漂移校准以及最高三阶的非线性校准，校准精度可以达到0.1%以内，其校准系数存储于一组EEPROM中。

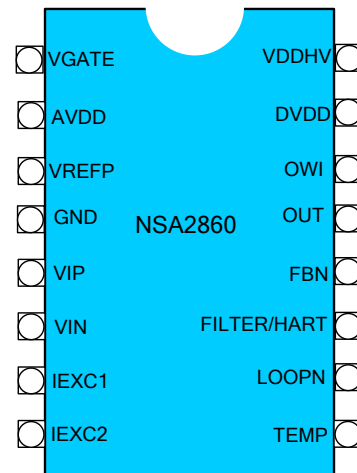
### 主要功能

- 模拟功能
  - 低温漂内置参考电压
  - 高精度 1X~256X 增益可变仪表放大器
  - 24 位 ADC 用于主信号测量
  - 24 位 ADC 用于温度测量
  - 支持内置温度传感器和外部温度传感器
  - 双路恒流源输出
  - 16 位 DAC
- 数字功能
  - 1X~8X ADC 数字增益
  - 多种 ODR 设置，支持 50/60Hz 工频抑制
  - 基于内置 MCU 的通用传感器校准逻辑
  - EEPROM，可多次编程

- 模拟输出特征：
  - 4~20mA 变送输出
  - 比例或者绝对电压输出(0~5V,0~10V 等)
  - 专有的 OWI 通信模式，可直接支持三线传输  
传感器和双线 4~20mA 变送器的校准
  - 支持 SPI 和 I2C 接口
  - PWM/PDM 输出模式
- 其他特点
  - 基于 JFET 或者 Bipolar 的高压 Regulator
  - 封装选项：SSOP16(30mm<sup>2</sup>), TSSOP20
  - SSOP16 封装符合 AEC-Q100 标准
  - 工作温度范围：-40℃~150℃

### 应用场合

- 压力传感器及变送器
- 热电偶温度变送器
- RTD 温度变送器
- 其他传感器变送器



## 目录

1.0	极限参数 .....	4
2.0	电气特性 .....	4
3.0	寄存器表描述 .....	8
3.1.	普通寄存器 .....	8
3.2.	EEPROM 寄存器 .....	10
4.0	功能描述 .....	16
4.1.	模拟前端模块 1: 主信号测量通道 .....	17
4.1.1.	PGA+PADC .....	17
4.1.2.	PGA 共模电压要求 .....	18
4.1.3.	数字滤波器 .....	18
4.1.4.	System Chopping .....	19
4.2.	模拟前端模块 2: 辅助温度测量通道 .....	19
4.2.1.	内部温度传感器 .....	19
4.2.2.	外部温度传感器 .....	19
4.3.	模拟输出模块 .....	20
4.3.1.	16 位 DAC .....	20
4.3.2.	电压输出模式 .....	21
4.3.3.	4~20mA 变送模式 .....	22
4.3.4.	PDM 输出 .....	23
4.3.5.	PWM 输出 .....	24
4.4.	电源及传感器驱动模块 .....	24
4.4.1.	传感器驱动 .....	24
4.4.1.1.	恒压驱动 .....	24
4.4.1.2.	恒流驱动 .....	24
4.4.2.	JFET 控制器 .....	25
4.4.3.	内部 LDO .....	26
4.4.4.	上电复位 .....	26
4.5.	内置 MCU 与数字控制逻辑 .....	26
4.5.1.	工作模式 .....	26
4.5.1.1.	命令模式 .....	26
4.5.1.2.	工作模式 .....	26
4.5.2.	EEPROM .....	26
4.5.2.1.	EEPROM 的读操作 .....	26
4.5.2.2.	EEPROM 的写操作 .....	26
4.5.2.3.	EEPROM 锁定和解锁 .....	27
4.5.3.	内置 MCU .....	27
4.5.4.	传感器的校准 .....	27
4.6.	错误诊断及报警 .....	27
4.6.1.	错误诊断 .....	27
4.6.2.	报警 .....	27
5.0	通讯接口协议 .....	28
5.1.	OWI 通讯协议 .....	28

5.1.1.	时序规范.....	28
5.1.2.	进入 OWI 通讯模式.....	29
5.1.3.	OWI 通讯协议.....	29
5.1.4.	OWI 接口引脚配置.....	30
5.1.5.	双引脚 OWI 通讯 (OWI_AC_EN=1).....	31
5.1.6.	退出 OWI 通讯模式.....	32
5.2.	SPI 通讯协议.....	32
5.2.1.	接口规范.....	32
5.2.2.	I2C 通讯协议.....	34
6.0	封装信息.....	35
7.0	典型应用图.....	37
7.1.	应用案例 1: 0~5V 电压输出压力变送器.....	37
7.2.	应用案例 2: 0~10V 输出压力变送器.....	38
7.3.	应用案例 3: 4~20MA 压力变送器 1.....	38
7.4.	应用案例 4: 4~20MA 压力变送器 2.....	39
7.5.	应用案例 5: 隔离变送方案.....	40
7.6.	应用案例 6: 热电偶 4~20MA 输出温度变送器.....	41
7.7.	应用案例 7: 4~20MA 三线模式 RTD 温度变送器.....	41
7.8.	应用案例 8: 非隔离带 HART 现场总线压力变送器.....	42
8.0	编带信息.....	42
9.0	订货信息.....	44
10.0	文件修订历史.....	44

## 1.0 极限参值

参数	标示	最小值	典型值	最大值	单位	备注
VDDDHV电压	VDDHV <sub>max</sub>	-24		28	V	70℃,1 hour
AVDD电压	AVDD <sub>max</sub>	-0.3		6.5	V	
模拟引脚电压		-0.3		AVDD+0.3	V	
VGATE电压	VGATE <sub>max</sub>	-0.3		7.5	V	
LOOPN引脚电压	LOOPN <sub>max</sub>	-1.2		0.3	V	
模拟引脚电流				25	mA	
数字引脚电压		-0.3		AVDD+0.3	V	25℃
ESD防护	HBM	±2			kV	
	CDM	±500			V	
最大结温	T <sub>jmax</sub>			155	℃	
储存温度		-60		150	℃	
工作温度	T <sub>A_EXT</sub>	-40		125	℃	正常工作温度
	T <sub>A_ADV</sub>	-40		85	℃	最佳工作温度
	T <sub>A_BST</sub>	125		150	℃	扩展温度范围, 全生命周期不要超过500小时

## 2.0 电气特性

参数	标示	最小值	典型值	最大值	单位	备注
供电						
工作电压范围	AVDD	3	5	5.5	V	AVDD直接供电模式
JFET Regulator输出	AVDDJ	4.9	5	5.1		JFET_LVL=0
		3.23	3.3	3.37		JFET_LVL=1
	PSRR <sub>AVDDJ</sub>	100			dB	@DC
		40			dB	@20KHz
DVDD LDO输出	DVDD	1.75	1.8	1.85	V	
上电复位	V <sub>POR_AVDD</sub>		2.5			电源上升沿POR阈值
	V <sub>POR_HYS</sub>		0.1		V	POR迟滞窗口

典型应用模式工作电流(不包含传感器消耗电流)	Iavdd1		1.5		mA	4~20mA变送模式 (OUT_MODE=01xb)
	Iavdd2		1.65		mA	0~5V输出普通模式 (OUT_MODE=00xb)
	Iavdd5		1.35		mA	数字输出模式(禁用模拟输出, OUT_MODE=111b)
	Icmd		45		uA	COMMAND MODE, SPI/I2C通信, JFET_DIS=1
参考电压及恒流源						
内部Bandgap参考电压	VBG	1.119	1.2	1.201	V	不可直接测量, 与AVDDJ, VREF成正比
VBG温度系数	VBG_TC		5	20	ppm/°C	-40 °C~105 °C
参考电压输出 (VREFP-VREFN)	VREF	4或2.5			V	VREF_DIS=0
参考电压输出负载	R <sub>VREF</sub>	0.5			Kohm	
VREF短路电流限制	I <sub>VREF_limit</sub>		20		mA	短路到地
外部参考电压输入电流	I <sub>VREF_EXT</sub>	-10		10	nA	VREF_DIS = 1
电桥供电恒流源(内部电阻)	IEXC1	0		750	uA	50uA/Step
	IEXC2	0		700	uA	50uA/Step, 当IEXC2<3:0>≠4'b1111
恒流源外部偏置电阻	R <sub>IEXC</sub>	20	25	33	kohm	当 IEXC2<3:0>=4'b1111
IEXC温度系数(内部电阻)	IEXC_TC		40	120	ppm/°C	
两路IEXC匹配				1%		当 IEXC1<3:0>=IEXC2<3:0>
IEXC电源抑制比(PSRR)			4		uA/V	IEXC = 350uA
恒流源输出端电压范围		0		AVDD-0.8	V	
IEXC RMS Noise, 0.1~100Hz				5	nA	IEXC = 500uA
主信号测量通道						
PGA增益	GAIN	1		256		
PGA增益误差	GAINP_ERR			0.1%		
PGA增益温漂	GAINP_TC		3		ppm/°C	
零点误差	OFF			600/GA	uV	等效到输入,

				IN		SYSTEM_CHOP_EN = 0
				1	uV	等效到输入, SYSTEM_CHOP_EN = 1
零点误差温漂	OFF_DRIFT		±5		nV/°C	等效到输入, SYSTEM_CHOP_EN = 1
PADC分辨率	RES <sub>RAW</sub>		24		Bits	
PADC输出数据率	ODR_P	2.5		2400	Hz	
有效分辨率	ENOB_P	参见表 4.1			Bits	取决于PGA增益和ODR_P
积分非线性	INL			15	ppmofFS	
输入共模信号抑制比	CMRR		120		dB	
电源抑制比	PSRR	90	120		dB	
温度测量通道（支持内置和外部温度传感器）						
TADC分辨率	RES_T	24			Bit	
TADC增益	GAIN_T	1		4		1,2,4
TADC输出数据率	ODR_T	2.5		2400	Hz	
TADC有效分辨率	ENOB_P	参见表 4.3, 4.4				
内置温度传感器误差			±1.5	±3	°C	-40 to 125 °C
TEMP 输入阻抗			1		Gohm	
模拟输入引脚						
输入引脚电压	VIP, VIN	GND+0.4		AVDD-1.2	V	PGA on (Gain>2)
		GND+0.1		AVDD-0.1	V	PGA off, Buffer on
		GND-0.1		AVDD+0.1	V	PGA off, Buffer off
差分输入信号范围 (V <sub>offset</sub> +V <sub>span</sub> )	V <sub>range</sub>		+VREF / GAIN		V	VREF为ADC参考电压
VINP,VINN输入引脚漏电流	I <sub>leakage</sub>			+1	nA	DIAG_ON=0
DAC及电压输出Buffer						
分辨率			16		Bit	
DAC输出满幅	VFSDAC	5V, 3.3V, 1.2V或AVDD				由DAC_REF<1:0>确定
差分非线性	DNL			1	LSB	

积分非线性	INL			10	LSB	
电压输出噪声	V <sub>rms</sub>		0.5		mV	
输出驱动负载电阻	R <sub>load</sub>	1			kOhm	电压输出模式
输出驱动负载电容	C <sub>load</sub>			150	nF	电压输出模式
短路电流限制	I <sub>short_lmt</sub>	12		25	mA	输出短路到VDD或GND
上限钳位电压	V <sub>clamp</sub>	0.5		1	VFSDAC	Set by CLAMP_HIGH<7:0>
下限钳位电压	V <sub>clamp</sub>	0		0.5	VFSDAC	Set by CLAMP_LOW<7:0>
<b>4~20mA 电流输出</b>						
电流环路反馈电阻	R <sub>loop</sub>		50		Ohm	
电流输出噪声	I <sub>rms</sub>		0.2		uArms	0.1Hz~10Hz
下限报警电流	I <sub>faulth</sub>		3.375		mA	
上限报警电流	I <sub>faultl</sub>		21.75		mA	
<b>诊断及报错</b>						
诊断上拉电流	I <sub>diag</sub>		100		nA	
报警输出高电平	FAULT_HIGH	98%			VDD	
报警输出低电平	FAULT_LOW			2%	VDD	
<b>OSC</b>						
ADC时钟	FOSC_MOD		614.4		KHz	
时钟误差	FOSC_ERR	-1%		1%		-40~125℃
<b>PDM/PWM</b>						
PDM输出频率	F <sub>PDM</sub>	19.2		153.6	kHz	
PWM输出频率	F <sub>PWM</sub>		300		Hz	
PWM分辨率	R <sub>PWM</sub>		12		bit	
<b>EEPROM</b>						
烧录环境温度	T <sub>EEP</sub>	-40		105	℃	
烧写电源电压	VEE	4.5		5.5	V	
EEPROM烧写时间	t <sub>EEP</sub>		0.8	1	s	
烧录次数			10k			
数据保持		10			a	@150℃
<b>串行通信接口</b>						
时钟脉冲频率	Fsclk			10	MHz	SPI通讯

# NSA2860

				400	KHz	I2C通讯
				50	kHz	OWI通讯

## 3.0 寄存器表描述

NSA2860 的寄存器包含两部分，普通寄存器和 EEPROM 寄存器。普通寄存器包含数据寄存器和命令寄存器，EEPROM 寄存器主要包含了配置寄存器和传感器校准系数，其初始值在上电时从 EEPROM 读取得到。EEPROM 寄存器只有在命令模式 (CMD=0x00)下才能通过外部接口写入。

### 3.1. 普通寄存器

#### IF\_CTRL (读/写)

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0x00	7, 0	SDO_ACTIVE	1'b1	0: SPI3线通信模式 1: SPI4线通信模式 (SDO作为输出信号线)
	6, 1	LSB_FIRST	1'b0	0: SPI高位在前 1: SPI低位在前
	5, 2	SOFTRESET	1'b0	软件复位；此bit写1使得整个芯片复位至初始态，复位后此位自动清为0

#### STATUS (只读，状态寄存器)

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0x02	7 - 3	ERROR_CODE<4:0>	5'b00000	错误代码： x1xxb: VIP开路或与VREF短路 xx1xb: VIP与GND短路 xxx1b: VIN开路或与VREF短路 xxxx1b: VIN与GND短路
	2	CRC_ERR	1'b0	1: EEPROM加载时CRC校验错误； CRC校验出错时，将以下EEPROM寄存器位 'OWI_DIS', 'OWI_AC_EN', 'OWI_WINDOW', 'JFET_DIS', 'VREF_DIS', 'EEPROM_LOCK'强制配置为0，使得芯片工作于可访问状态。
	1	LOADING_END	1'b0	1: EEPROM加载结束
	0	DRDY	1'b0	1: 新的压力通道数据已准备好可以读取；读取完成后或新数据即将到来前会自动清为0

#### PDATA (只读，主通道数据寄存器)

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
----	-----	-------	-----	----



0x06	7 - 0	PDATA<23:16>	0x00	有符号数，2的补码：
0x07	7 - 0	PDATA<15:8>	0x00	当'RAW_P' = 1时，存储主信号通道的ADC输出；
0x08	7 - 0	PDATA<7:0>	0x00	当'RAW_P' = 0时，存储经过校正的传感器数据

## TDATA (只读，温度数据寄存器)

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0x09	7 - 0	TDATA<23:16>	0x00	有符号数，2的补码：
0x0a	7 - 0	TDATA<15:8>	0x00	当'RAW_T' = 1时，存储温度通道的ADC输出码；
0x0b	7 - 0	TDATA<7:0>	0x00	当'RAW_T' = 0时，存储经过校正的温度数据。LSB=1/2^16℃ 真实温度REAL_T = TDATA/2^16 + 25℃

## DAC\_DATA (读/写，DAC 输入寄存器)

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0x12	7 - 0	DAC_DATA<15:8>	0x00	DAC输入码，无符号数；
0x13	7 - 0	DAC_DATA<7:0>	0x00	'RAW_P' = 0时为只读寄存器，由校准逻辑控制 'RAW_P' = 1时，可由外部写入
0x14	0	DAC_BLANK	1'b0	阻止DAC_DATA立刻更新，避免DAC_DATA同时写入时对输出造成的毛刺 在写入DAC_DATA之前，将DAC_BLANK置1； 在写入DAC_DATA之后，将DAC_BLANK置0

## COMMAND (读/写，命令寄存器)

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0x30	7 - 0	CMD<7:0>	0x03	0x00：命令模式，所有EEPROM寄存器只能在命令模式下写入； 0x01/0x02: Reserved 0x03: 连续工作模式 0x33: 进入EEPROM烧写模式

## QUIT\_OWI (只写)

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0x61	7 - 0	QUIT_OWI<7:0>	0x00	在OWI模式下，通过将此寄存器写入0x5D退出OWI模式； QUIT_OWI_CNT=0x00时永久退出OWI，否则临时退出OWI

## QUIT\_OWI\_CNT (读/写)

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
----	-----	-------	-----	----

0x62	7 - 0	QUIT_OWI_CNT<7:0>	0x00	临时退出OWI模式的退出时间; 0x00: 永久退出, 0x01: 50ms, 0x02: 100ms ... 0xFF: 12.8s
------	-------	-------------------	------	--

**EE\_PROG (读/写)**

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0x6a	7 - 0	EE_PROG<7:0>	0x00	通过将此寄存器写入0x1E开始EEPROM烧录, 烧录完成后, 此寄存器会自动回到0

**VDD\_CHECK (读/写)**

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0x70	0	VDD_CHECK	1'b0	通过将此寄存器写入1'b1, TADC输入强制为VDD/2

**3.2. EEPROM 寄存器****SYS\_CONFIG1 (读/写)**

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xa1	7	CAL_MODE	1'b0	0: 二阶温度系数校准, 1: 分段一阶温度系数校准
	6	BURNOUT_EN	1'b0	1: 在输入脚上加入诊断电流, 并将诊断电路使能
	5	FAULT_ON	1'b0	1: 当发生诊断错误时, 将DAC输出拉至固定报警电压/电流
	4	FAULT_LVL	1'b0	1. 报警电压高电平 (电压输出), 21.75mA(电流输出) 0.报警电压低电平 (电压输出), 3.375mA (电流输出)
	3	OWI_AC_EN	1'b0	用于选择单引脚 OWI 通讯(OWI 引脚作为 OWI 通讯的输入输出端)还是双引脚 OWI 通讯 (OWI 引脚为输入引脚, OUT 为输出引脚)
	2	OWI_WINDOW	1'b0	用于设置OWI进入窗口时间。默认为0, 即10ms~80ms内为OWI窗口, 否则该窗口为无限长时间
	1	OWI_DIS	1'b0	1.OWI 功能被禁止 (延时生效寄存器, EEPROM烧录完成后的下次上电或soft reset后生效)
	0	INT_EN	1'b0	1.数据中断使能 (通过SDO/DRYB引脚发送, 低电平有效)

**SYS\_CONFIG2 (读/写)**

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xa2	7	JFET_DIS	1'b0	1: 禁用外部JFET
	6	JFET_LVL	1'b0	0: JFET输出5V. 1:JFET输出3.3V
	5	VREF_DIS	1'b0	1: 禁用内部参考电压, 通过外部提供参考电压

	4	VREF_LVL	1'b0	1. VREFP端输出2.5V参考电压 0. VREFP端输出4V参考电压
	3	T_OUT_EN	1'b0	1. 不在OWI模式时，以PWM形式通过OWI pin输出TADC数据
	2 - 0	OUT_MODE<2:0>	3'b000	00x: 电压输出 01x: 电流环输出 100: PDM输出 101: PWM输出 110: 保留 111: 禁用模拟输出

## Current\_EXC (读/写)

地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xa3	7 - 4	IEXC1<3:0>	4'b0000	IEXC1/2: 配置第1/2路恒流源输出电流 0000: 开路 0001: 50uA 0010: 100uA ...
	3 - 0	IEXC2<3:0>	4'b0000	1111 for IEXC1, 750uA; 1111 for IEXC2: 使用外部偏置电阻产生恒流源

## PCH\_Config1(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xa4	7 - 4	GAIN_P<3:0>	4'b0000	主通道增益配置 0000:1X, 0001:2X, 0010:4X, 0011:6X, 0100:8X, 0101:12X, 0110:16X, 0111:24X, 1000:32X, 1001:48X, 1010:64X, 1011:96X, 1100:128X, 1101:192X, 1110:256X, 1111:1X并且禁用Buffer.
	3 - 0	ODR_P<3:0>	4'b0000	PADC输出数据率配置 0000:2.4KHz, 0001: 1.2KHz, 0010: 600Hz, 0011: 300Hz, 0100: 150Hz, 0101:75Hz, 0110:37.5Hz, 0111:18.75Hz, 1000:10Hz(带60Hz陷波滤波器), 1001:10Hz (带50Hz陷波滤波器), 1010:5Hz (带60Hz陷波滤波器), 1011:5Hz (带50Hz陷波滤波器), 1100: 2.5Hz (带60Hz陷波滤波器), 1101: 2.5Hz (带50Hz陷波滤波器) 1110,1111:PADC禁用

## PCH\_Config2(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
------	-----	-------	-----	----

0xa5	7 - 6	DAC_REF<1:0>	2'b00	DAC参考电压 00: 5V, 01:3.3V, 10: 1.2V, 11: AVDD (比例输出)
	5 - 3	RESERVED	3'b000	保留位, 必须写为000b
	2	SYS_CHOP_EN	1'b0	0: 不使能system chopping 1: 使能system chopping
	1	INPUT_SWAP	1'b0	1: 交换PADC的输入VIP和VIN
	0	RAW_P	1'b0	1: 将未经校准的PADC数据存入PDATA, DAC_DATA寄存器可以外部配置; 0: 将校准后的PADC数据存入PDATA, DAC_DATA寄存器由内部校准产生

## TCH\_Config(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xa6	7	EXT_TEMP	1'b0	0: 辅助通道选择内部温度传感器 1: 辅助通道选择外部温度传感器 (TEMP作为外部温度传感器输入)
	6 - 5	GAIN_T<1:0>	2'b00	辅助温度通道增益配置 (仅限于外部温度传感器) 00:1X, 01:2X, 10/10:4X
	4 - 1	ODR_T	4'b0000	TADC输出数据率配置, 与ODR_P类似 0000:2.4KHz, 0001: 1.2KHz, 0010: 600Hz, 0011: 300Hz, 0100: 150Hz, 0101:75Hz, 0110:37.5Hz, 0111:18.75Hz, 1000:10Hz(带60Hz陷波滤波器), 1001:10Hz (带50Hz陷波滤波器), 1010:5Hz (带60Hz陷波滤波器), 1011:5Hz (带50Hz陷波滤波器), 1100: 2.5Hz (带60Hz陷波滤波器), 1101: 2.5Hz (带50Hz陷波滤波器), 1110,1111:TADC禁用 当TADC禁用时, PADC的负参考电压从引脚TEMP输入
	0	RAW_T	1'b0	1: 将未经校准的TADC数据存入TDATA. 0: 将校准后的TADC数据存入TDATA.

## CLAMPH(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xa7	7 - 0	CLAMPH<7:0>	0x00	高箝位电压。0x00: VFSDAC, ... 0xFF: $1-2^{(-9)}$ VFSDAC

## CLAMPL(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xa8	7 - 0	CLAMPL<7:0>	0x00	低箝位电压。0x00: 0V, ... 0xFF: $2^{(-9)}$ VFSDAC

## OFFSET0(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
------	-----	-------	-----	----

# NSA2860

0xa9	7 - 0	OFF0<15:8>	0x00	传感器校准系数：零点。LSB=1/2 <sup>15</sup> . 范围（-1， +1）
0xaa	7 - 0	OFF0<7:0>	0x00	

## CTC1(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xab	7 - 0	CTC1<15:8>	0x00	传感器校准系数：零点一阶温度系数。LSB=1/2 <sup>22</sup> . 范围（-0.00781, +0.00781）
0xac	7 - 0	CTC1<7:0>	0x00	

## CTC2(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xad	7 - 0	CTC2<15:8>	0x00	传感器校准系数：零点二阶温度系数。LSB=1/2 <sup>29</sup> . 范围(-6.1e-5, 6.1e-5)
0xae	7 - 0	CTC2<7:0>	0x00	

## S0(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xaf	7 - 0	S0<15:8>	0x00	传感器校准系数：灵敏度。LSB=1/2 <sup>15</sup> （无符号数）范围（0， 2）
0xb0	7 - 0	S0<7:0>	0x00	

## STC1(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xb1	7 - 0	STC1<15:8>	0x00	传感器校准系数：灵敏度一阶温度系数。LSB=1/2 <sup>22</sup> . 范围（-0.00781, +0.00781）
0xb2	7 - 0	STC1<7:0>	0x00	

## STC2(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xb3	7 - 0	STC2<15:8>	0x00	传感器校准系数：灵敏度二阶温度系数。LSB=1/2 <sup>29</sup> . 范围，（-6.1e-5, 6.1e-5）
0xb4	7 - 0	STC2<7:0>	0x00	

## KS(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xb5	7 - 0	KS<15:8>	0x00	传感器校准系数：二阶非线性系数。LSB=1/2 <sup>15</sup> . 范围（-1， +1）
0xb6	7 - 0	KS<7:0>	0x00	

## KSS(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xb7	7 - 0	KSS<15:8>	0x00	传感器校准系数：三阶非线性系数。LSB=1/2 <sup>16</sup> . 范围（-0.5， +0.5）
0xb8	7 - 0	KSS<7:0>	0x00	

## SCALE\_OFF(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xb9	7 - 0	SCALE_OFF<23:16>	0x00	传感器校准系数: SCALE 偏移 (用于量程比变更)。 LSB=1/2^23. 范围(-1, +1)
0xba	7 - 0	SCALE_OFF<15:8>	0x00	
0xbb	7 - 0	SCALE_OFF<7:0>	0x00	

## SCALE\_S(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xbc	7 - 0	SCALE_S<23:16>	0x00	传感器校准系数: SCALE灵敏度 (用于量程比变更)。 LSB=1/2^16 (无符号数) 范围 (0, 256)
0xbd	7 - 0	SCALE_S<15:8>	0x00	
0xbe	7 - 0	SCALE_S<7:0>	0x00	

## T0(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xbf	7 - 0	T0<7:0>	0x00	传感器校准系数: T0。REAL_T0 = T0 + 25。LSB=1. 范围 (-128, +127)

## KTS(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xc0	7 - 0	KTS<7:0>	0x00	传感器校准系数: KTS。外部温度传感器的二阶非线性系数, LSB=1/2^7. 范围 (-1, +1)

## MTO(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xc1	7 - 0	MTO<15:8>	0x00	外部温度传感器校准系数: MTO (外部温度传感器): LSB=1/2^15. 范围 (-1, +1)
0xc2	7 - 0	MTO<7:0>	0x00	

## KT(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xc3	7 - 0	KT<15:8>	0x00	外部温度传感器校准系数: KT: LSB=1/2^12. 范围 (-8, +8)
0xc4	7 - 0	KT<7:0>	0x00	

## DAC\_OFF(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xc5	7 - 0	DAC_OFF<15:8>	0x00	DAC校准系数: DAC零点系数。LSB=1/2^15, 范围 (-1, +1)
0xc6	7 - 0	DAC_OFF<7:0>	0x00	

## DAC\_GAIN(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xc7	7 - 0	DAC_GAIN<15:8>	0x00	DAC校准系数: DAC增益校准系数。 LSB=1/2 <sup>16</sup> , 范围 (-0.5, +0.5)
0xc8	7 - 0	DAC_GAIN<7:0>	0x00	

## PADC\_OFF(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xc9	7 - 0	PADC_OFF<23:16>	0x00	PADC校准系数: PADC零点。 LSB=1/2 <sup>23</sup> , 范围 (-1, +1)
0xca	7 - 0	PADC_OFF<15:8>	0x00	
0xcb	7 - 0	PADC_OFF<7:0>	0x00	

## PADC\_GAIN(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xcc	7 - 0	PADC_GAIN<15:8>	0x00	PADC校准系数: PADC增益校准系数。 LSB=1/2 <sup>16</sup> , 范围 (-0.5, +0.5)
0xcd	7 - 0	PADC_GAIN<7:0>	0x00	

## P0(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xce	7 - 0	P0 <7:0>	0x00	传感器非线性校准参考点P0。 LSB=1/2 <sup>7</sup> , 范围 (-1, 1)

## SPARE(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xcf	7 - 0	SPARE1<7:0>	0x00	空闲寄存器1
0xd0	7 - 0	SPARE2<7:0>	0x00	空闲寄存器2
0xd1	7 - 0	SPARE3<7:0>	0x00	空闲寄存器3
0xd2	7 - 0	SPARE4<7:0>	0x00	空闲寄存器4
0xd3	7 - 0	SPARE5<7:0>	0x00	空闲寄存器5
0xd4	7 - 0	SPARE6<7:0>	0x00	空闲寄存器6
0xd5	7 - 0	SPARE7<7:0>	0x00	空闲寄存器7
0xd6	7 - 0	SPARE8<7:0>	0x00	空闲寄存器8

## PDM\_FREQ(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xd7	7 - 6	DIG_GAIN<1:0>	2'b00	数字增益调节. 00:1X, 01:2X, 10:4X, 11:8X
	5 - 4	PDM_FREQ<1:0>	2'b00	PDM调制频率, 00: 19.2KHz, 01: 38.4kHz, 10: 76.8kHz,

# NSA2860

				11: 153.6kHz
	3 - 0	RESERVED	4'b0000	保留位，必须写为0x0

## RESERVED

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xd8	7 - 0	RESERVED<7:0>	-	保留寄存器，请勿修改

## EEPROM\_LOCK(读/写)

字节地址	位地址	寄存器名称	默认值	描述
0xd9	7	EEPROM_LOCK	1'b0	1: EEPROM锁死，禁止EEPROM写入。（延时生效寄存器，延时生效寄存器，EEPROM烧录完成后的下次上电或softreset后生效）
	6 - 0	PartID (只读)	7'b0000000	NOVOSENSE芯片 ID

## 4.0 功能描述

NSA2860是一颗高度集成的用于电压型传感器例如惠斯通电桥压力传感器，热电偶，RTD等传感器信号调理和变送输出的专用芯片。NSA2860由五部分构成，分别为模拟前端模块，内置MCU及数字控制逻辑，模拟输出模块，电源及驱动模块以及串行接口电路，其框架图见图4.1。

模拟前端模块包含一个由仪表PGA和24位ADC构成的主信号通道，一个内置温度传感器及24位ADC构成的辅助温度测量通道及数字滤波器构成，提供高精度的传感器信号及温度采集。

内置MCU及数字控制逻辑模块包含了内置MCU，寄存器表，EEPROM，控制逻辑及高精度内部时钟源等。基于内置MCU的传感器校准算法，可对传感器的零点及灵敏度的二阶以下温度漂移以及高至三阶的非线性进行校准，校准精度可以达到0.1%以内。芯片配置参数和传感器校准系数保存在57字节的EEPROM中。

模拟输出模块由一个16位的DAC和一个可以灵活配置的具有多种电压输出模式，4~20mA变送模式，PDM或者PWM模式的输出驱动电路组成。

NSA2860的电源及驱动模块包含一个高精度参考电压源，传感器驱动恒压源，双路恒流源，JFET控制器。

NSA2860同时支持三种数字串行接口模式：SPI，I2C，OWI（单总线），用于配置参数，校准系数以及测量数据的读写。高集成度和灵活的接口方案，使得NSA2860仅需少量的外部器件，即可实现两线制4~20mA变送模块的校准和变送功能以及现场校验及量程修改。



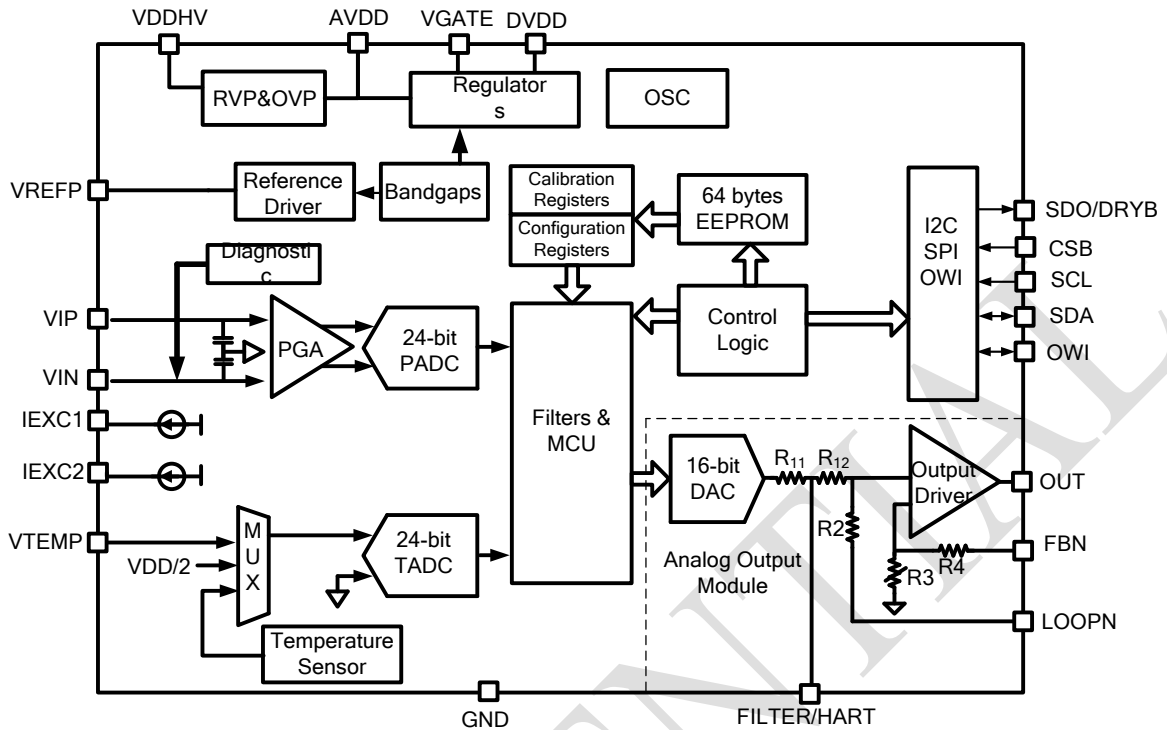


图4.1 芯片框架图

## 4.1. 模拟前端模块 1：主信号测量通道

传感器信号测量通道由输入选通电路，仪表级 PGA 和 24 位高精度 Sigma-Delta ADC (PADC) 构成以及数字滤波器构成。

### 4.1.1. PGA+PADC

PGA 由高精度仪表放大器构成，对输入电压信号进行放大，其增益 GAIN\_P 通过寄存器 PCH\_Config1 设置，相应的增益档位分别为 1X, 2X, 4X, 6X, 8X, 16X, 24X, 32X, 48X, 64X, 96X, 128X, 196X, 256X。NSA2860 在 PGA 输入前置了一个 RFI 滤波器，以增强芯片的 RFI 抑制能力。

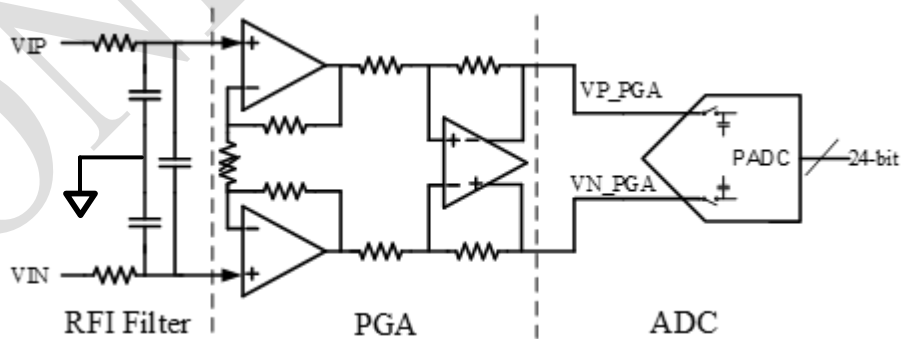


图4.2 主信号通道 (PGA+ADC)

PADC 对 PGA 的输出进行模数转换，经过数字滤波器滤波后给出 24 位数字输出。PADC 的参考电压为 VREF (VREF = VREFP-VREFN)，允许的差分输入信号范围为  $\pm VREF/GAIN\_P$ 。PADC 输出的表达式为

$$PDATA_{RAW} = \frac{VIP - VIN}{VREF} * GAIN\_P * 2^{23}$$

PDATA<sub>RAW</sub> 需要通过要设置 RAW\_P = 1 开启裸数据模式才能从主通道数据寄存器 PDATA (Reg0x06, 07, 08) 读出。在传感器校准时, 可以通过裸数据模式采集传感器信号。当 RAW\_P 设定 0 时, 内置 MCU 调用传感器校准系数以及温度通道数据, 对传感器进行校准补偿, 此时, PDATA 寄存器为经过温度补偿后的传感器输出。

#### 4.1.2. PGA 共模电压要求

PGA 为差分输入, 差分输出结构。其输出电压可以用如下表达式表达:

$$VP\_PGA = VCM_{in} + GAIN\_P * VD_{in} / 2$$

$$VN\_PGA = VCM_{in} - GAIN\_P * VD_{in} / 2$$

其中 VCM<sub>in</sub> 和 VD<sub>in</sub> 分别为 PGA 输入 (传感器输出) 的共模电平和差模电平。而为了避免 PGA 的运放输出端饱和而引入大的误差, VP\_PGA 与 VN\_PGA 都需要满足如下表达式:

$$AGND+0.1V < VP(N)\_PGA < AVDD-0.1V$$

由上述表达式可以得到, 输入共模电压需要满足如下关系:

$$AGND+0.1V+GAIN\_P*V_{din(max)}/2 < VCM_{in} < AVDD-0.1V-GAIN\_P*V_{din(max)}/2$$

对于电桥类传感器, 其输出共模电平一般接近于 VREF/2, 再考虑到传感器输出的不一致性, 温度漂移等, 建议选择合适的 GAIN\_P, 使得传感器差分输出 V<sub>din(max)</sub> < 0.8\*VREF/GAIN\_P, 上述关系都是可以满足的。对于类似 RTD 的应用, 则需要合理的配置共模电压来最大化 PGA 的输入动态范围。另外, PGA 的运放输入为 PMOS 输入, 也需要满足如下表达式:

$$VIP(N) < AVDD - 1V$$

#### 4.1.3. 数字滤波器

设定 ODR\_P 可以设定主信号通道数字滤波器带宽和数据输出码率 ODR, ODR 设定范围可以从 2.4KHz 到 2.5 Hz。ODR 越低, PADC 原始数据输出噪声就越小, 有效位数就越高, 但是响应速度也变慢。其中表 4.1 展示了不同的 ODR\_P 和增益设置时 PADC 的有效位数。有效位数与输出噪声的关系为:

$$ENOB_{RMS} = 24 - \log_2(RMS_{ADC})$$

其中 RMS<sub>ADC</sub> 为 ADC 输出噪声 (LSB)。有效位数 ENOB<sub>RMS</sub> 与无噪声位数 ENOB<sub>NF</sub> 的关系为

$$ENOB_{NF} = ENOB_{rms} - 2.7$$

无噪声位数代表的是输出码无跳动的位数。

表 4.1 不同过采样率和增益下的 PADC 有效位数 ENOB<sub>RMS</sub> (VREF = 4V, 'SYS\_CHOP\_EN'=0)

ODR (Hz)	GAIN														
	1	2	4	6	8	12	16	24	32	48	64	96	128	192	256
2400	17.9	18.0	17.8	17.8	17.8	17.6	17.8	17.7	17.6	17.5	17.3	16.9	16.5	16.1	15.6
1200	18.3	18.4	18.3	18.3	18.2	18.2	18.2	18.0	18.0	17.8	17.5	17.2	16.8	16.3	16.0
600	18.7	18.6	18.5	18.7	18.6	18.6	18.6	18.4	18.4	18.1	17.9	17.6	17.1	16.7	16.3
300	19.0	18.9	19.0	19.0	18.8	18.9	18.8	18.8	18.6	18.6	18.3	18.0	17.6	17.1	16.7
150	19.7	19.5	19.7	19.6	19.6	19.6	19.6	19.4	19.3	19.0	18.9	18.5	18.0	17.6	17.2
75	20.7	20.9	20.6	20.6	20.7	20.6	20.4	20.1	20.1	19.8	19.5	19.0	18.6	18.1	17.7
37.5	21.2	21.4	21.1	21.1	21.0	21.0	21.0	20.8	20.7	20.3	20.0	19.6	19.2	18.7	18.3
18.75	21.8	21.9	21.5	21.7	21.6	21.6	21.4	21.3	21.2	20.8	20.5	20.1	19.7	19.2	18.8
10*	22.3	22.3	22.0	22.1	22.1	22.1	22.0	21.8	21.6	21.2	21.0	20.5	20.1	19.6	19.2
5*	22.7	22.7	22.5	22.6	22.6	22.5	22.4	22.3	22.0	21.7	21.3	21.0	20.6	20.1	19.7

2.5*	23.0	23.1	23.0	23.0	23.0	22.9	22.9	22.7	22.5	22.1	21.8	21.5	21.1	20.6	20.2
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

\*对于 10Hz, 5Hz, 2.5Hz 分别有两种滤波器设置, 但是相同增益情况下, ENOB<sub>RMS</sub> 相同。

在 ODR<sub>P</sub>≤10Hz 时, 50/60Hz 陷波滤波器会被激活。用户可以根据变送器的应用场景选择合适的配置。为了减小时钟频率偏差对陷波滤波器的影响, 内部时钟出厂前经过校准, 在各种温度电压条件下最大误差不超过 1%。

4.1.4. System Chopping

当'SYS\_CHOP\_EN'设置为 1 时, PADC 的 System chopping 模式被使能。使用该模式, 等效到输入的零点漂移可以非常小, 并且提高芯片对 RFI/EMI 的抑制能力。在此模式下, 有效位数 ENOB 会比未打开时高大约 0.5 位, 另外对于 ODR≤600Hz 时, 实际的 ODR 大约是设定值的一半, ODR>600Hz 时, 最小是设定值的 1/4。

4.2. 模拟前端模块 2: 辅助温度测量通道

辅助温度测量通道用于测量传感器工作温度, 用于对传感器信号测量结果进行温度补偿。该通道与传感器信号测量通道并行工作。NSA2860 可以支持内部温度传感器和外部温度传感器两种模式, 由寄存器位 EXT\_TEMP 确定。内部和外部温度传感器的输出通过一个 24 位的 ADC (TADC) 量化后输出。当 NSA2860 的温度与待测传感器的工作温度相同或者误差在接受范围内时, 可以选择低成本的内部温度传感器, 否则用户可以根据需要选择适合的外部温度测量方式, 如待测电桥自身电阻, 二极管, RTD 及热敏电阻等。

温度测量结果可以从 TDATA 寄存器读出。温度测量通道输出也有两种输出模式: 裸数据模式和校准后温度读数, 可通过 RAW\_T 来设定。

4.2.1. 内部温度传感器

内部温度传感器在出厂前经过校准, 其校准系数被预写入寄存器 reg0xC1, reg0xC2 和 reg0xC3 对应的 EEPROM 中。当 RAW\_T 设置为 0 时并且 GAIN\_T 设置为 4X 时, NSA2860 可以直接输出一个对应到摄氏度的温度读数。其数据格式为:

$$T = TDATA / 2^{16} + 25^{\circ}\text{C}$$

例如 TDATA = 0x1FF24B 对应的温度读数为 56.95°C。内部温度传感器模式的输出噪声与 ODR<sub>T</sub> 的关系如表 4.2。

表4.2 不同ODR<sub>T</sub>下内部温度传感器的输出RMS噪声

ODR (Hz)	2400	1200	600	300	150	75	37.5	18.75	10	5	2.5
RMS Noise in °C	0.0079	0.0060	0.0045	0.0038	0.0032	0.0020	0.0015	0.0011	0.0008	0.0008	0.0007

4.2.2. 外部温度传感器

当选择外部温度传感器模式时, 温度信号通过引脚 TEMP 输入经缓冲器驱动后被 TADC 量化, TADC 的参考电压与 PADC 相同, 也为 VREF。外部温度传感器有 3 档增益可以设置, 即 1X, 2X 和 4X, TADC 裸数据 TDATA<sub>RAW</sub> 与输入电压的关系可以表示为

$$TDATA_{RAW} = VTEMP * GAIN_T / VREF * 2^{23}$$

RAW\_T = 0, NSA2860 内部 MCU 可以对 TADC 的输出进行校准, 此时 EEPROM 寄存器 reg0xC1, reg0xC2, reg0xC3 和 reg0xC4 保存的是外部温度传感器的零点和灵敏度系数。详细说明请参见应用手册《NSA2860/9260 校准算法说明》。

外部温度传感器可以有多种形式, 包括使用热敏电阻, 热电阻(pt100, pt1000 等), 二极管以及传感器电桥本身等等。图 4.3 给出了一个例子, 使用一个低温漂电阻 Rt 与传感器电桥分压作为外部温度输入, 该分压可以反映电桥阻值随温度变化, 从而测量出电桥工作温度。在使用恒流源给电桥供电时, 电桥上的电压本身就可以直接作为外部温度输入信号。

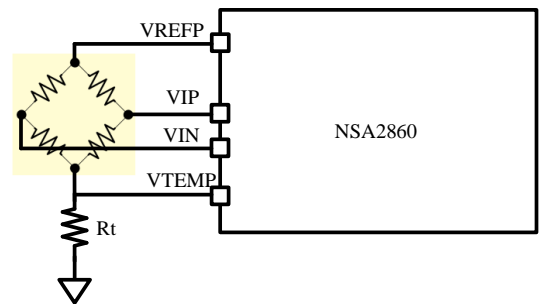


图4.3 传感器电桥和参考电阻分压作为外部温度传感器

TADC 数据输出码率与主信号通道 PADC 类似，可以通过 ODR\_T 设定，对应的数字滤波器相同。ODR\_T 与 TADC 有效位数的关系见表 4.3。

表4.3 不同ODR\_T下TADC的有效位数（外部温度传感器模式）

ODR_T(Hz)	ENOB		
	Gain_T=1	Gain_T=2	Gain_T=4
2400	17.7	17.5	16.9
1200	18.1	17.9	17.2
600	18.5	18.1	17.2
300	18.8	18.3	17.4
150	19.1	18.5	17.6
75	19.5	18.9	18.0
37.5	19.4	18.6	17.6
18.75	19.9	18.7	18.1
10	20.2	19.4	18.5
5	20.2	19.6	18.5
2.5	20.9	19.9	18.8

4.3. 模拟输出模块

NSA2860 的模拟输出模块由一个 16 位 DAC，一个输出驱动器及其反馈网络构成。通过不同的配置和连接方式，NSA2860 可以灵活支持绝对电压输出(0~5V、0~3.3V、0~1.2V)、比例电压输出(0~AVDD)、0~10V 输出、PDM 输出、PWM 输出、4~20mA 电流输出等各种模拟输出模式。模拟输出模块独立于模拟前端 ADC 模块，通过寄存器位 OUT\_MODE<2:0>配置或者禁用输出模式。

4.3.1. 16 位 DAC

DAC 的输出可以用下面的公式表达：

$$VOUT = \frac{DAC\_DATA <15:0>}{2^{16}} * VFSDAC$$

DAC 数据寄存器 DAC\_DATA 为 16 位无符号数。VFSDAC 为 DAC 满量程输出，由 ‘DAC\_REF<1:0>’ 配置。RAW\_P 设置为 0 时，内部 MCU 允许在补偿后的传感器输出（PDATA）基础上进行 DAC 误差校准，校准后的数据写入 DAC\_DATA。该 DAC 允许设置上限和下限钳位，通过两个范围为 0~255 的钳位寄存器 CLAMPH 和 CLAMPL 设置。

当 PDATA < CLAMPL\*2^7 时，DAC\_DATA 被钳位到 CLAMPL\*2^7。

当  $PDATA > (0xFFFF - CLAMPH * 2^7)$  时，DAC\_DATA 被钳位到  $0xFFFF - CLAMPH * 2^7$ 。

在  $RAW\_P = 1$  时，DAC\_DATA 寄存器不再被自动刷新，而是可以由外部设备通过串行通讯接口配置。这种模式可以用于校准模拟输出模块的零点和满量程，也可以支持外部 MCU 校准模式。DAC 输入本身具有锁存功能，在将 DAC\_BLANK 寄存器设置为 1 时，配置 DAC\_DATA 不会立刻生效。在使用外部 MCU 校准模式时，每次刷新 DAC\_DATA 前需要将该位置 1，待 DAC\_DATA 的两个字节都写入后再将 DAC\_BLANK 设回 0，从而避免写入过程中两个不同步带来的毛刺。

DAC 输出噪声可以通过在引脚 FILTER/HART 上加一个对地电容与内部 120K 电阻构成低通滤波器进行滤波来减小，对于频率响应要求低的应用，使用一个 47nF 的电容可将信号带宽限制在 30Hz 左右，而对于频率响应要求较高的应用，可以适当减小该滤波电容的大小。

#### 4.3.2. 电压输出模式

在电压输出模式下（‘OUT\_MODE<2:0>’=000b），AB 类运放作为输出驱动放大器使用，如图 4.4 所示，需要在片外将 OUT 和 FBN 短接在一起。输出驱动放大器的增益会根据不同的‘DAC\_REF<1:0>’自动调整，以支持绝对输出(0~5V、0~3.3V、0~1.2V)和比例输出(0~AVDD) 这几种输出规格，如表 4.5 所示。绝对输出模式使用了内部基准电压作为参考电压。

表 4.5 DAC\_REF<1:0>与输出模式的关系

DAC_REF<1:0>	输出模式	输出电压范围
2'b00	绝对输出	0~5V
2'b01	绝对输出	0~3.3V
2'b10	绝对输出	0~1.2V
2'b11	比例输出	0~AVDD

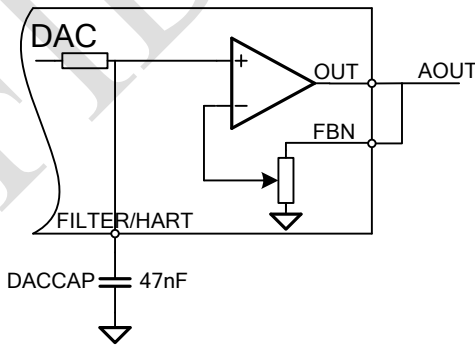


图4.4 电压输出时的连接方式

在外部反馈模式下，参照图 4.4 配以少量外围器，还可以支持 0~10V 的输出规格，此时‘DAC\_REF<1:0>’需设置为 00b，如图 4.5。

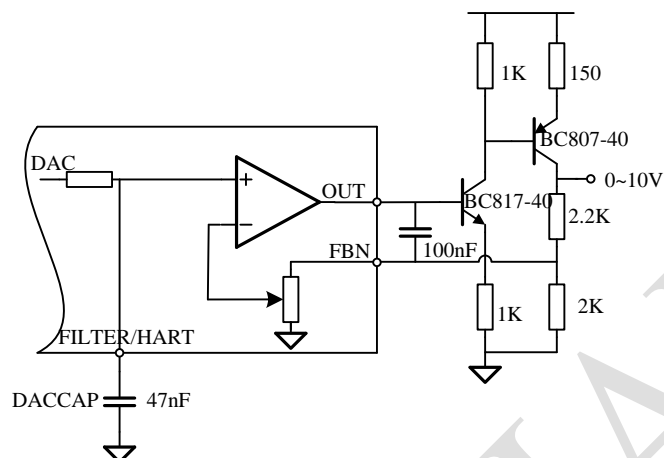


图4.5 0~10V输出时的连接方式

### 4.3.3. 4~20mA 变送模式

在 4~20mA 变送模式下（‘OUT\_MODE<2:0>’=01xb），‘DAC\_REF<1:0>’需设置成 00b，此时 DAC 使用内部的低温漂的参考电压。当使用 50ohm 参考电阻时，环路电流与 DAC\_DATA 的理论关系如下，

$$I_{LOOP} = \text{DAC\_DATA}<15:0> / 2^{16} * 24\text{mA}$$

DAC\_DATA 与输出电流的关系可用图 4.7 表示，由于芯片自身存在约 1.7mA 的电流，因此 ILOOP 最小值为 1.7mA。为达到电流变送器的下限 4mA，NSA2860 及传感器等电路工作电流一般需要小于 3.3mA。

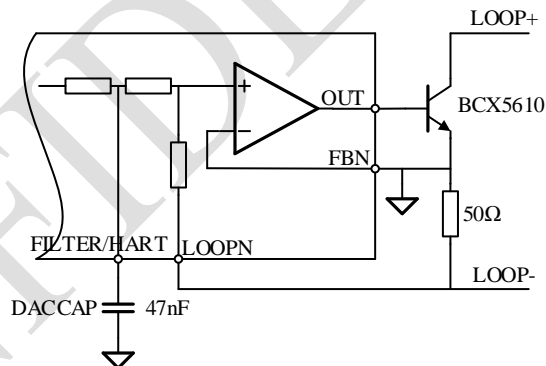


图4.6 4~20mA电流变送模式

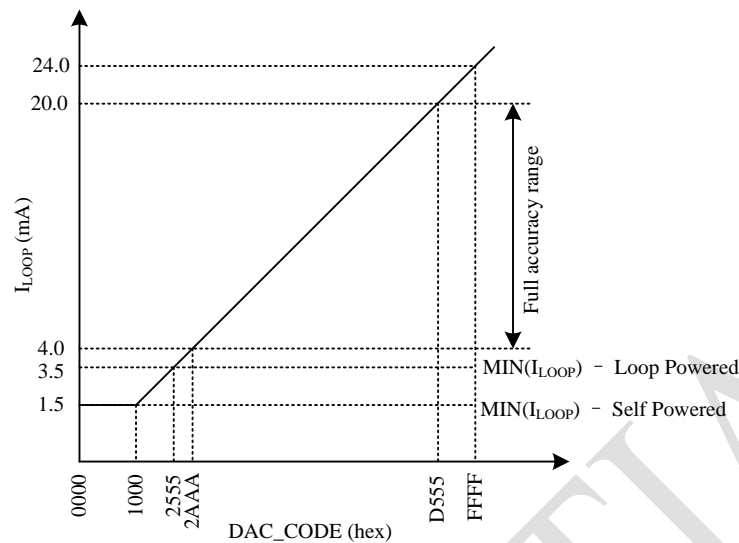


图4.7 输出电流理论值

在电流变送模式下，FILTER/HART 脚在用于滤波的同时还可以实现 HART 通信，如图 4.8 所示，通过 470pF 的电容可以将 500mVpp 的 HART 电压信号耦合到环路中，得到 1mA 的环路电流输出。

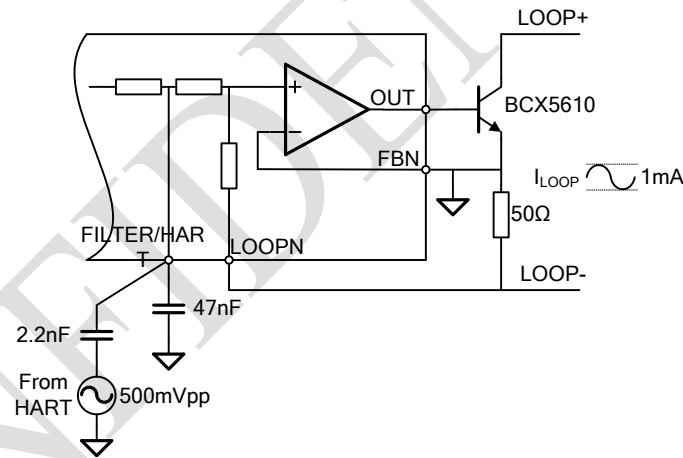


图4.8 HART通信电路

#### 4.3.4. PDM 输出

在 PDM 输出模式下（‘OUT\_MODE<2:0>’=100b），OUT 引脚为数字 I/O 模式，将 DAC 的 16 位数字输入 DAC\_DATA<15:0>转化成 1 位 PDM 形式输出，DAC\_DATA<15: 0>为 0x0000 时 PDM 输出对应为全 0，DAC<15:0>为 0xFFFF 时 PDM 输出对应为全 1。在 OUT 脚上接一个 RC 滤波器即可将其转化成模拟电压输出，也可以用于驱动后级电平转换电路或者通过隔离通信器件实现数字隔离输出。PDM 输出的调制频率可以通过寄存器位 PDM\_FREQ<1:0>设置。

连接 RC 滤波器时，由于 OUT 引脚上的内部驱动器输出阻抗为 20ohm 左右，相应的滤波器负载电阻必须大于 20kohm，才能保证输出误差<1%。推荐使用两级 RC 低通滤波器进行滤波，如图 4.9 所示。表 4.4 给出了一些在 PDM 调制频率设置为 38.4kHz 时 RC 滤波器的例子。

表 4.4 PDM 输出 RC 滤波器例子

R1 (kOhm)	C1 (nF)	R2 (kOhm)	C2 (nF)	纹波 (mV/V)	0~90%建立时间(us)
100	22	100	22	0.12	14
100	100	0	0	2.5	24
100	220	0	0	1.2	50

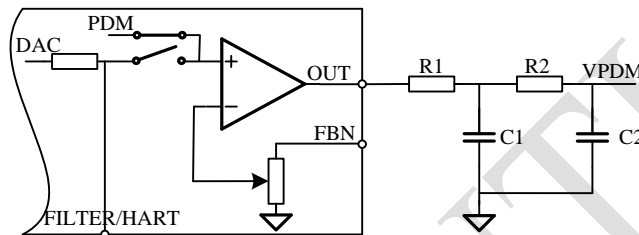


图4.9 PDM RC滤波

#### 4.3.5. PWM 输出

NSA2860 可以支持将主信号通道或者温度通道的数据通过 PWM 形式输出。

主信号通道的 PWM 输出可以通过设置 ‘OUT\_MODE<2:0>’ =101b 将 OUT 引脚配置为 PWM 输出形式，PWM 信号载波频率固定为 300Hz，分辨率为 12 位。DAC\_DATA 的高 12 位作为 PWM 输出的调制信号。PWM 输出信号的占空比由以下公式决定：

$$\text{主信号通道 PWM 占空比} = \text{DAC\_DATA}[15:4]/4096$$

另外，将 OWI 引脚 ‘T\_OUT\_EN’ 位设置为 1 并且不处于 OWI 通信模式下时，可以提供温度通道的 PWM 输出信号，该 PWM 信号的占空比由以下决定公式决定。

$$\text{温度通道 PWM 占空比} = \text{TDATA}<23:12>/4096$$

#### 4.4. 电源及传感器驱动模块

NSA2860 集成了一个低漂移的内部基准电压产生电路，其全温区范围(-40~85℃)内漂移可以在 0.1% 以内，并将此基准电压作为参考提供给传感器恒压及恒流驱动电路，JFET 控制器，时钟电路等，同时产生 ADC 及 DAC 的参考电压。

##### 4.4.1. 传感器驱动

###### 4.4.1.1. 恒压驱动

NSA2860 一个恒压源输出在 VREFP 引脚上，用于给电桥类传感器供电，并同时作为 PADC 和在外温度传感器模式下的 TADC 的参考电压。该恒压源可以通过 EEPROM 寄存器 VREF\_LVL 配置为 4V 或者 2.5V。同时 NSA2860 还可以通过将该恒压源禁用(VREF\_DIS=1)，使用外部参考电压来驱动 VREFP 引脚。

###### 4.4.1.2. 恒流驱动

NSA2860 提供最多两路恒流源，可用于恒流源驱动型压力传感器，RTD 的传感器模块或者用于驱动外部二极管温度传感器。恒流源电路有两种模式，内部电阻模式和外部电阻模式，如图 4.10。在 IEXC2<3:0>寄存器位不为



4'b1111 时为内部电阻模式，此时 IEXC1 和 IEXC2 引脚均为上拉电流输出，其电流大小分别为  $I_{EXC1<3:0>} * I_{SRC}$  和  $I_{EXC2<3:0>} * I_{SRC}$ ，其中  $I_{SRC} = 1.2V / R_{ISRC}$ ， $R_{ISRC} = 25k\Omega$ 。当  $I_{EXC1<3:0>} = I_{EXC2<3:0>}$  时，两路恒流源失配小于 1%。

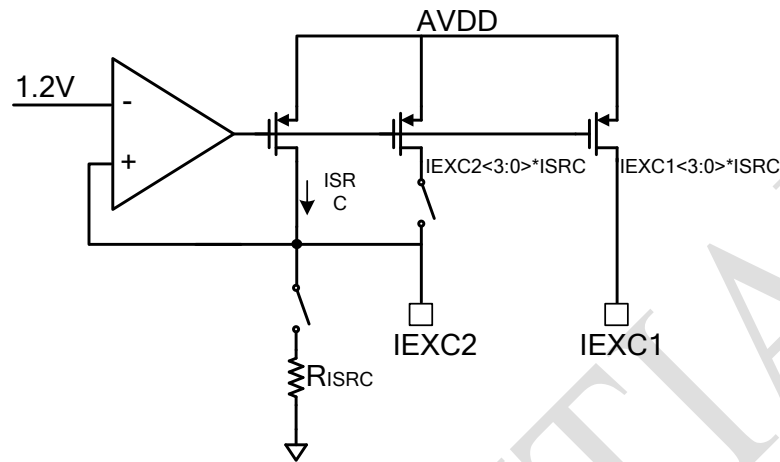


图4.10 恒流源产生电路

IEXC2<3:0>为 4'b1111 时为外部电阻模式，此时 IEXC2 引脚用于连接外置偏置电阻，内部参考电阻  $R_{ISRC}$  被断开，通过使用温漂更小的外部参考电阻可以降低恒流源的温度系数。此时仅有 IEXC1 引脚提供大小为  $I_{EXC1<3:0>} * 1.2V / R_{ISRC\_EXT}$  的电流输出。

## 4.4.2. JFET 控制器

NSA2860 集成了一个外部 JFET 控制器，通过 VGATE 引脚控制 JFET(如 BSS169)的栅极电压，从而直接从高压电源得到 5V (JFET\_LVL = 0) 或者 3.3V (JFET\_LVL=1) 的低电压电源来驱动 NSA2860 的 AVDD 或者其他外围器件，如图 4.11 所示。用户也可以使用一个 NPN 三极管(如 BCX5610)和一个 50K ohm 左右的电阻替代 JFET 实现该稳压电路，如图 4.13 所示，在 5V 输出情况下，外部电源电压至少要大于 8V。

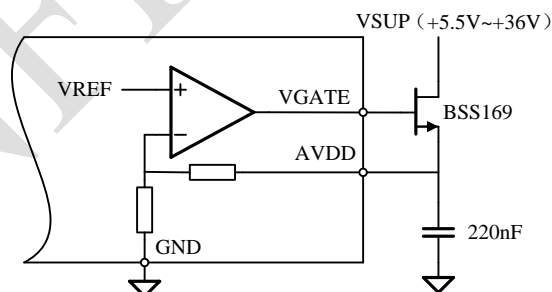


图4.11使用外部JFET

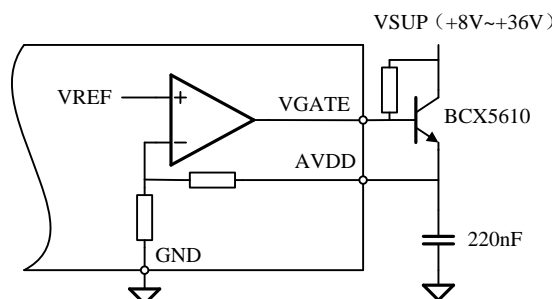


图4.13 使用外部NPN

#### 4.4.3. 内部LDO

NSA2860 集成了一个内部 1.8V 的 LDO，为片内的数字电路提供电源电压，其输出为 DVDD，需要在 DVDD 脚上外接一个 100nF 的片外电容。

#### 4.4.4. 上电复位

NSA2860 采用一个上电复位电路控制上电时的复位及 EEPROM 的加载。当 AVDD<2.5V，电路处于复位状态。当 AVDD 大于 2.5V 时，复位电路释放，并加载 EEPROM。上电复位电路具有 100mV 的迟滞，即 AVDD 下降到 2.4V 时，NSA2860 重新回到复位状态。

### 4.5. 内置 MCU 与数字控制逻辑

#### 4.5.1. 工作模式

NSA2860 的模拟前端部分的工作模式包括两种，命令模式，连续工作模式。通过配置 CMD 寄存器的低两位 CMD<1:0>，可以选择进入不同的工作模式。

##### 4.5.1.1. 命令模式

CMD<1:0>设置为 2'b00 时，NSA2860 进入命令模式。所有的 EEPROM 寄存器必须要在进入命令模式后才能进行写操作。

##### 4.5.1.2. 工作模式

上电默认工作模式，也可以通过设定 CMD <1:0>=2'b11 进入。NSA2860 工作在工作模式下时，传感器主信号测量和温度通道按照各自设定的 ODR 测量并刷新 PDATA 和 TDATA 数据寄存器。RAW\_P 为 0 时，每次主信号通道 ADC 数据测量结束后，内置 MCU 自动调用最近一次的温度测量进行传感器校准。当数据更新中断使能信号 INT\_EN 是高时，如不处于 SPI 通讯过程中(CSB 为低)，每次 PDATA 数据被更新后引脚 SDO\_DRDYB 会被拉低，读取数据后 SDO\_DRDYB 恢复为高电平，如果数据没有被读取，那么下个数据更新前 100us 左右该引脚也会自动回到高电平。

即使不使用数据中断，NSA2860 的影子数据寄存器也能保证在读取数据寄存器（PDATA，TDATA 和 DAC\_DATA）时，不会在通信过程中因数据更新而读到错误数据。相应的数据结果会在通讯开始前先被缓存到影子寄存器中，并在通讯结束后才被允许更新。在读取数据寄存器时，同一组数据寄存器的多个字节要在一个读命令里通过连续读操作完成。

#### 4.5.2. EEPROM

NSA2860 包含了一组 EEPROM 用于存储配置参数和传感器校准系数。

##### 4.5.2.1. EEPROM 的读操作

EEPROM 的内容在上电初始化阶段被自动载入到 EEPROM 寄存器中，装载结束后会将状态寄存器 STATUS 的"Loading\_EN"位置 1，同时内置 MCU 对 EEPROM 的值进行 CRC 校验计算，并与预存在 EEPROM 中的 CRC 校验码进行比对。如 CRC 校验不通过，则将 CRC\_ERROR 位置 1，同时芯片会根据 FAULT 相关配置确定模拟输出状态。

##### 4.5.2.2. EEPROM 的写操作

用户对 EEPROM 的寄存器的写操作不会直接修改 EEPROM 的值，对 EE\_PROG 寄存器发送特定的 EEPROM 烧写命令才会生效，烧写 EEPROM 的操作可以通过如下步骤实现：

- 1.向'COMMAND'寄存器 0x30 中写入 0x33，进入 EEPROM 烧写模式；
- 2.向'EE\_PROG'寄存器 0x6A 中写入 0x1E，开始 EEPROM 烧写；
3. EEPROM 烧写结束后'EE\_PROG'寄存器会自动回到 0x00。

同时，内置 MCU 会计算出新的 CRC 校验码并保持到 EEPROM 中，该 CRC 校验码不可通过外部接口访问。EEPROM 烧写的结果可以通过重新上电或者发送 Soft Reset 命令查看烧写结果。

#### 4.5.2.3. EEPROM 锁定和解锁

通过将 EEPROM\_LOCK 寄存器位置 1，用户可以将 EEPROM 锁死，EEPROM\_LOCK 需通过重新上电或者发送 Soft Reset 生效。当芯片被锁定后，通过 NOVOSENSE 的专用工具可以将 EEPROM 解锁。

#### 4.5.3. 内置 MCU

内置 MCU 预置了对 ADC 数据的各种数字处理，和 EEPROM 的 CRC 校验。MCU 程序预存在芯片 ROM 中，该 ROM 不可外部编程，但可以联系 NOVOSENSE 询问定制。

#### 4.5.4. 传感器的校准

NSA2860 的校准分为两步，一是 DAC 的校准：NSA2860 通过 DAC\_OFF、DAC\_GAIN 可实现对模拟输出模块电压或者电流输出模式下零点和满量程校准，其中 DAC\_DATA 为 DAC 的 16 位输入（仅为正值）。经过校准后，模拟输出模块的误差被消除。二是传感器的校准：通过采集不同温度下压力传感器和温度传感器的数字输出，基于内置 MCU 的传感器校准算法，NSA2860 可对传感器的零点及灵敏度的二阶以下温度漂移以及高至三阶的非线性进行校准，校准精度可以达到 0.1% 以内。芯片配置参数和传感器校准系数可以烧写进 EEPROM 中。

具体校准步骤请参考《NSA2860 校准算法说明》。

### 4.6. 错误诊断及报警

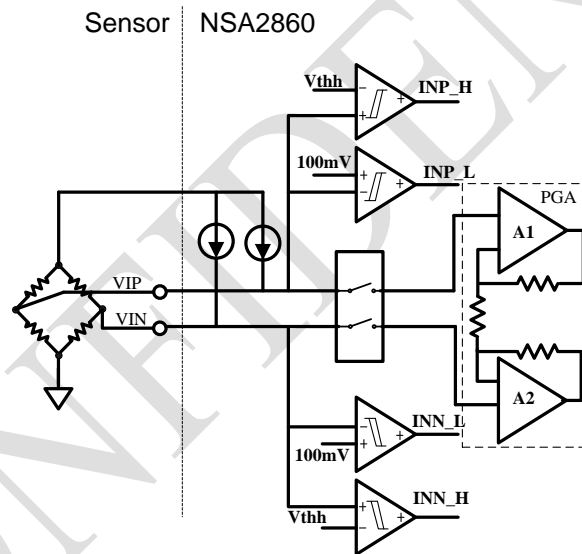


图 4.14 诊断功能

#### 4.6.1. 错误诊断

将寄存器位 'BURNOUT\_EN' 置 1 可打开诊断功能，诊断开启时，芯片的输入端会加两组 100nA 的电流源信号。这会使输入信号产生一定的漂移，可以在校准时被校准掉。四组电压比较器会监测输入电压是否在合理的范围内。其中两组比较器比较输入电压是否大于 100mV，如小于 100mV 则认为输入异常，例如上半部分桥臂破损导致的输出异常。另外两组比较器则判断输入是否在上限电平 vthh 之上，如超出上限电平 vthh，则认为输入异常偏高，如传感器破损导致的传感器输出开路。Vthh 根据寄存器位 'VREF\_DIS' 的设置来确定。当 'VREF\_DIS' = 0 时，vthh = VEXT-100mV，当 'VREF\_DIS' = 1 时，vthh = AVDD-1.1V，以保证输入信号在 PGA 允许的输入范围内。

#### 4.6.2. 报警

任意一组比较器被触发，相应的传感器错误状态会写到 0x02 状态寄存器中，若 FAULT\_ON 配置为 1，并且不处于电流输出模式时，NSA2860 的输出会强驱到 GND/AVDD ± 100mV，寄存器 0xA1 的 'FAULT\_LVL' 位用来选择下拉至

GND(‘FAULT\_LVL’ = 0) 或是上拉至 AVDD(‘FAULT\_LVL’ = 1)作为报警电平。如 NSA2860 处于电流输出模式，则电流输出被强制为 3.375 或者 21.75mA。配合上限钳位及下限钳位功能，芯片能够监控传感器的输出是否在要求的范围内。

5.0 通讯接口协议

NSA2860 支持单总线（OWI），SPI 和 I2C 三种串行通讯协议。使用者可以使用这些协议对芯片内的寄存器进行配置，对 EEPROM 进行编程，也可以读取数字输出用于校准或者直接输出。芯片上电后的第 10ms 到 80ms 之间的时间为 OWI 进入窗口，在此窗口内，通过 OWI 脚发送特定的 OWI 进入命令可以使芯片进入到 OWI 通信模式，如果在此窗口内，芯片没有检测到特定的 OWI 进入命令，则芯片进入到 SPI/I2C 通讯模式。在 SPI/I2C 通信模式中，‘CSB’ 引脚被用来做两种通讯模式的切换，‘CSB’ 为低电平选择 SPI 通信模式，‘CSB’ 为高电平或悬空时选择 I2C 通信模式。在芯片上电时，如果读取到的 EEPROM 寄存器 ‘OWI\_DIS’ =1,则跳过 OWI 进入窗口，直接进入 SPI/I2C 通信模式，如果 ‘OWI\_WINDOW’ =1，则直接进入 OWI 通信模式（如图 5.1 所示）。

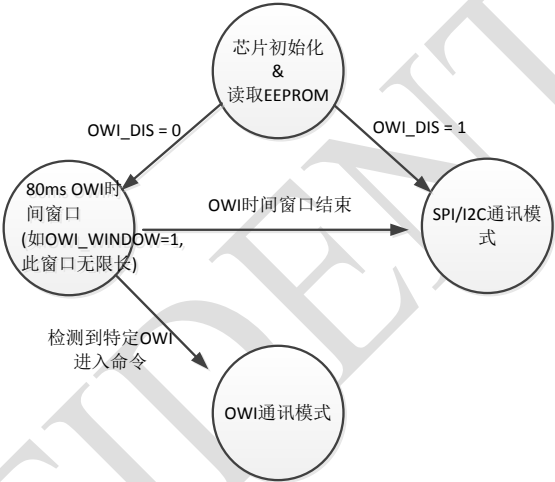


图 5.1 通讯模式的确定

5.1. OWI 通讯协议

NSA2860 提供了一种独特的 OWI 通信协议，可以在不增加任何额外引线的情况下在 0-5V，0-10V，4-20mA 等各种输出模式下完成数据读取和芯片配置。OWI 通讯协议在每次 OWI 总线的上升沿识别数据，每个上升沿到上升沿的周期代表一个数据位，数值由当前周期的高电平和低电平的时间比例决定（高电平在前，低电平在后），占空比大于 1/8 周期且小于 3/8 周期代表数据 ‘0’，占空比大于 5/8 周期小于 7/8 周期的代表数据 ‘1’。

5.1.1. 时序规范

表 5.1 OWI 接口规范

标示	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t <sub>period</sub>	OWI 位周期		20		4000	Us
t <sub>pulse_0</sub>	表示‘0’的占空比		1/8	1/4	3/8	t <sub>period</sub>
t <sub>pulse_1</sub>	表示‘1’的占空比		5/8	3/4	7/8	t <sub>period</sub>
t <sub>start</sub>	开始条件低电平时间		20		4000	us
t <sub>stop</sub>	结束条件时间		2			t <sub>period</sub>

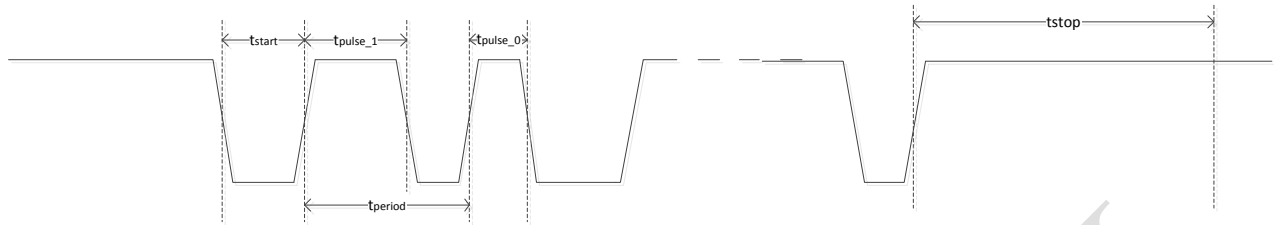


图 5.2 OWI 通信时序

### 5.1.2. 进入 OWI 通讯模式

如果  $OWI\_WINDOW=0$ ，芯片上电或 soft reset 后的 10ms 至 80ms 为 OWI 进入窗口，在此窗口内通过 OWI 引脚连续输入 24 位特定的 OWI 进入命令 (0xB5A6C9) 可以使芯片进入 OWI 通讯模式，并且模拟输出 (OUT) 被禁止。如果 OWI 窗口期间没有检测到有效的 OWI 命令，则芯片进入 SPI/I2C 通信模式，同时模拟输出 (OUT) 开始正常工作。此模式下 OWI 引脚和 OUT 引脚可以短接在一起。如果  $OWI\_WINDOW=1$ ，则 OWI 进入窗口变成无限长，并且在 OWI 模式时，模拟输出就已经开始正常工作。此模式下，OWI 引脚和 OUT 引脚不可短接在一起。OWI 进入命令如图 5.3 所示。

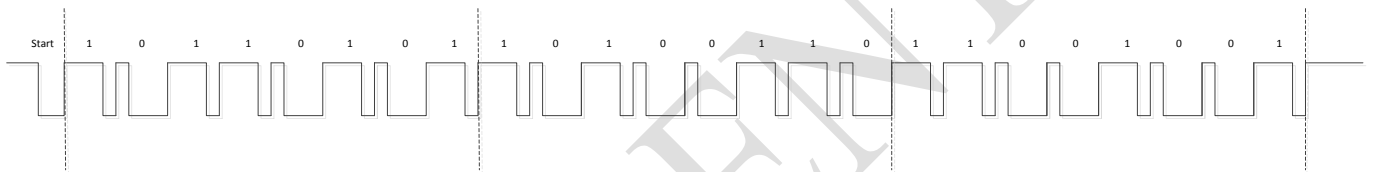


图 5.3 OWI 进入命令

在 OWI 通讯模式里，OWI 通信的位周期 ( $t_{bperiod}$ ) 由 OWI 进入命令的最后一位的位周期决定，且在整个 OWI 通信过程中不可更改。即 OWI 通信的位周期需和 OWI 进入命令的位周期保持一致。

### 5.1.3. OWI 通讯协议

OWI 总线协议定义如下：

#### a) 空闲状态

进入 OWI 通讯模式后，没有任何通信正在进行时，OWI 总线处于空闲状态。空闲状态时，OWI 脚处于输入状态，由外部上拉电阻上拉至高电平。

#### b) 开始条件

在 OWI 总线处于空闲状态时，OWI 主机发送一个不低于 20us 且不高于 4ms 的低电平脉冲标志一次 OWI 通信的开始。任何 OWI 通信必须由一个开始条件引导，且 OWI 主机只能在 OWI 总线处于空闲状态时发送开始脉冲。

#### c) 结束条件

读操作或写操作的全部数据写入或读出完毕后，OWI 通信会自动结束，OWI 总线回到空闲状态。

在通信的任何阶段，如果 OWI 总线保持固定高电平或低电平超过 OWI 通信的位周期 ( $t_{bperiod}$ ) 的两倍时，OWI 通信会强行结束并使得 OWI 总线回到空闲状态。

#### d) 寻址和读写控制

OWI 主机在发送开始条件后需要发送寻址和读写控制信息，包含 8 位的寄存器地址，2 位字节数控制位和 1 位读写控制位。寄存器地址指示读写寄存器的首地址 (MSB 在前)。字节数控制位指示连续读写的字节数，00:

读写 1 个字节，01:读写 2 个字节，10:读写 3 个字节，11:读写 4 个字节。读写控制位指示是读操作还是写操作，0:写操作，1:读操作。

e) 写操作

在写操作中，OWI 主机发送完读写控制位后，继续发送 1/2/3/4 个字节（由字节数控制位决定），数据将被依次写入指定的寄存器地址及其后续地址，如图 5.4 所示。

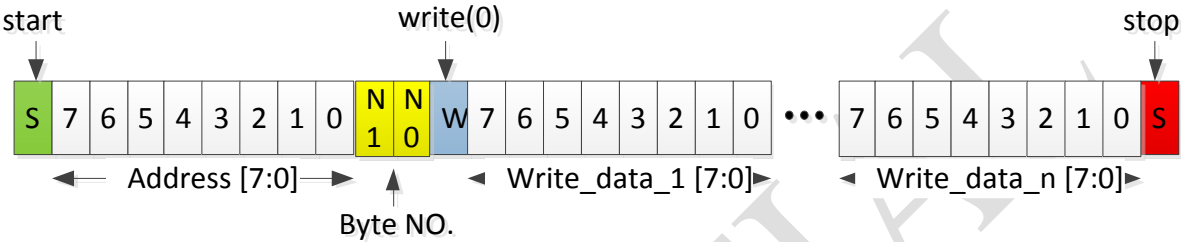


图 5.4 OWI 写操作

f) 读操作

在读操作中，OWI 主机发送完读写控制位后，将 OWI 线拉高一段时间后(<1/4 OWI 周期)，再将引脚设为输入状态。芯片会在 OWI 为高后，开始连续发送指定寄存器地址开始的 1/2/3/4（由字节数控制位决定）字节的内容及其 2 位奇偶校验码（C1 和 C0），OWI 主机在接收到全部数据后重新获得总线控制权。如图 5.5 所示。

$C1 = \text{Read\_data}[7] \wedge \text{Read\_data}[5] \wedge \text{Read\_data}[3] \wedge \text{Read\_data}[1];$

$C0 = \text{Read\_data}[6] \wedge \text{Read\_data}[4] \wedge \text{Read\_data}[2] \wedge \text{Read\_data}[0].$

OWI 主机可以根据该奇偶校验位判断读取的数据是否正确。

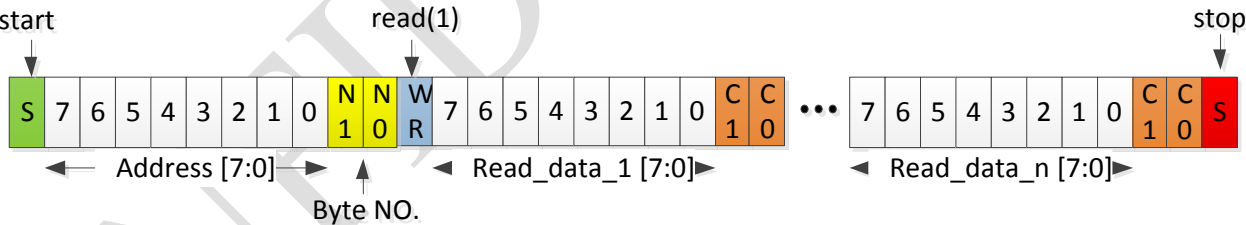


图 5.5 OWI 读操作

5.1.4. OWI 接口引脚配置

NSA2860 OWI 通讯相关的引脚有两个：OWI 和 OUT，可以通过配置控制寄存器'OWI\_AC\_EN'和'OWI\_WINDOW'两个寄存器位来设置 OWI 引脚和 OUT 引脚的状态和功能，从而可以灵活的支持不同应用场合。

OWI\_AC\_EN，主要用于选择单引脚 OWI 通讯 (OWI 引脚作为 OWI 通讯的输入输出端)，还是双引脚 OWI 通讯 (OWI 引脚为输入引脚，OUT 为输出引脚)。

OWI\_WINDOW，主要用于设置 OWI 进入窗口时间。默认为 0，即 10ms~80ms 内为 OWI 窗口，否则该窗口为无限长时间，也就意味着只要没有发送退出 OWI 命令，随时都可以进行 OWI 通讯。

OUT 的引脚状态根据这两位设置在 OWI 通讯阶段也有不同，具体的接口配置如表 5.2 所示，用户可以根据不同的应用场合来选取合适的配置。

表 5.2 OWI 接口引脚配置

OWI_AC_EN	OWI_WIND_OW	OWI 窗口时间	OWI 通讯输入引脚	OWI 通讯输出引脚	OWI 通讯模式下 OUT 状态	OUT 和 OWI 短接	推荐使用场合
0	0	10ms-80ms	OWI	OWI, 开漏输出	高阻	支持	0~5V 输出的 3 线模组(OUT 与 OWI 短接), 需要上拉电阻
0	1	无限时间	OWI	OWI, 开漏输出	模拟输出	不支持	在同时需要模拟输出与 OWI 通信的场合, 需要上拉电阻
1	0	10ms-80ms	OWI	OUT, 推挽输出	数字输出	支持	0~10V 三线模组, 或者 4~20mA 两线模组, 或者 0~5V 下支持输出大负载电容
1	1	无限时间	OWI	OUT, 推挽输出	数字输出	支持	使用 OWI 作为隔离通讯接口, 用于隔离变送器

5.1.5. 双引脚 OWI 通讯 (OWI\_AC\_EN=1)

如 5.1.4 描述, 为了在 4-20mA 电流应用和 0-10V 输出应用中不引入额外的通讯端口, NSA2860 支持一种类似 HART 通信的特殊的两引脚 OWI 通讯的方式。两引脚 OWI 通信的协议如图 5.6 所示, 使用 OWI 引脚为数据输入接口, OUT 引脚作为数据输出接口。

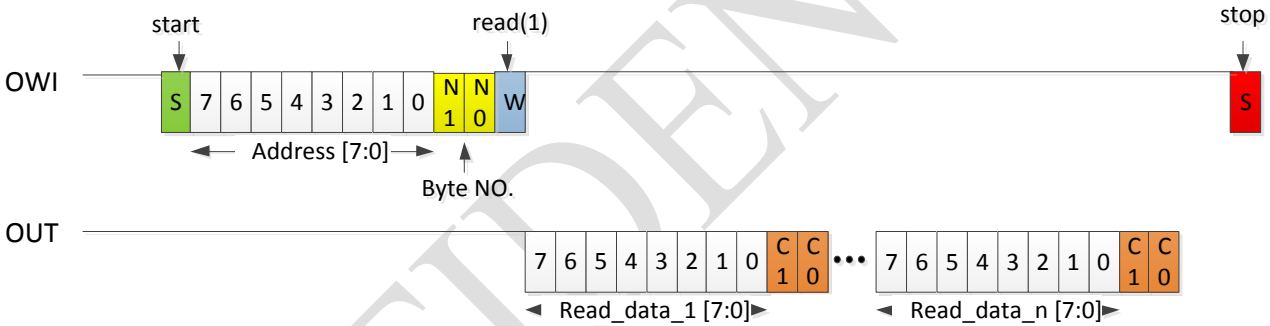


图 5.6 双引脚 OWI 通讯

参见图 5.7, 在 4-20mA 的应用中, OWI 主机到芯片的数据传输时通过对芯片供电电源上叠加一个交流信号, 将该信号交流耦合到 OWI 引脚上作为输入, 芯片到 OWI 主机的数据传输时数据被调制为环路电流, 通过将环路电流调制为 10mA 或 4mA 来传输数据 1 或 0。由于受限于 4-20mA 环路的响应速度, OWI 位周期必须大于 100uS。OWI 主机端可以通过一个电流检测比较电路来读取输出。这种模式使得 4~20mA 模块不需要增加额外的引线就可以与模块中的 NSA2860 进行通讯, 节省了模块成本。类似的, 0~10V 应用中, OWI 主机到芯片的数据传输时采用同样的交流耦合输入方式, 芯片到 OWI 主机的数据传输时数据被发送到 OUT 脚, 利用这种通讯模式来直接对三线模块(VDD,GND,OUT)进行通讯, 完成校准。

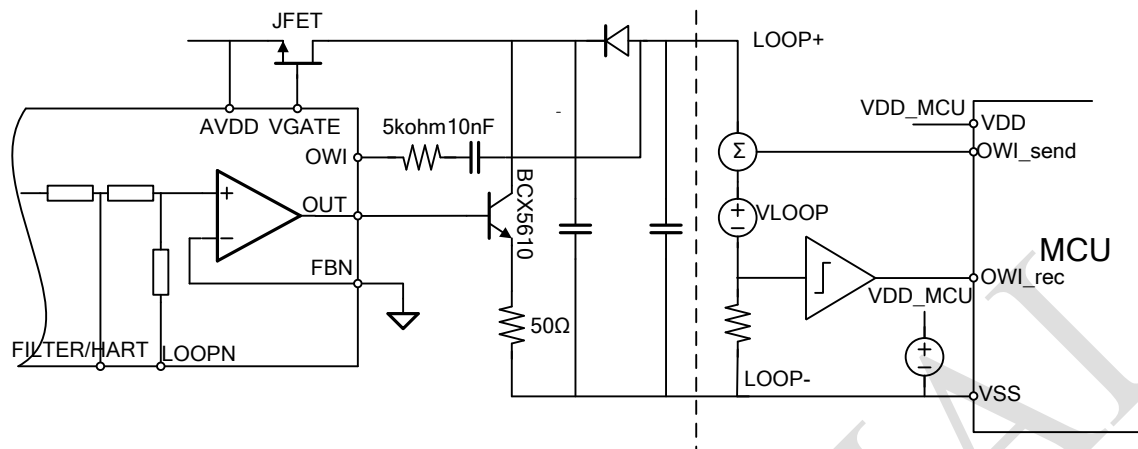


图 5.7 4~20mA 电流输出模式下双引脚 OVI 通讯典型连接图

5.1.6. 退出 OVI 通讯模式

在 OVI 通讯模式下，对寄存器'Quit\_OVI '(Reg0x61)写 0x5d 可以退出或临时退出 OVI 模式。寄存器'OWI\_QUIT\_CNT'用来设置临时退出 OVI 模式的时间：0x00 代表永久退出 OVI 模式，0x01 代表临时退出 OVI 模式 50ms，0x02 代表临时退出 OVI 模式 100ms，以此类推，0xff 代表临时退出 OVI 模式 12.8s。退出 OVI 模式后或临时退出 OVI 模式后，芯片工作在 SPI/I2C 模式且 OUT 脚开始正常输出电压，临时退出 OVI 模式时间到后，NSA2860 会自动返回到 OVI 通讯模式中。从临时退出 OVI 模式返回后，OWI 主机要重新发送 OVI 进入命令以重新开始 OVI 通信。

5.2. SPI 通讯协议

5.2.1. 接口规范

表 5.3 SPI 接口规范

标示	参数	条件	最小值	最大值	单位
f <sub>sclk</sub>	时钟频率	最大负载 SDA or SDO = 25pF		10	MHz
t <sub>sclk_l</sub>	时钟低脉冲维持时间		20		Ns
t <sub>sclk_h</sub>	时钟高脉冲维持时间		20		
T <sub>sdi_setup</sub>	SDA 建立时间		20		Ns
T <sub>sdi_hold</sub>	SDA 保持时间		20		Ns
T <sub>sdo_od</sub>	SDO/SDA 输出延时	负载= 25pF		30	Ns
		负载= 250pF		40	Ns
T <sub>csb_setup</sub>	CSB 建立时间		20		Ns
T <sub>csb_hold</sub>	CSB 保持时间		40		Ns

下图 5.8 为 SPI 时序图对照图。



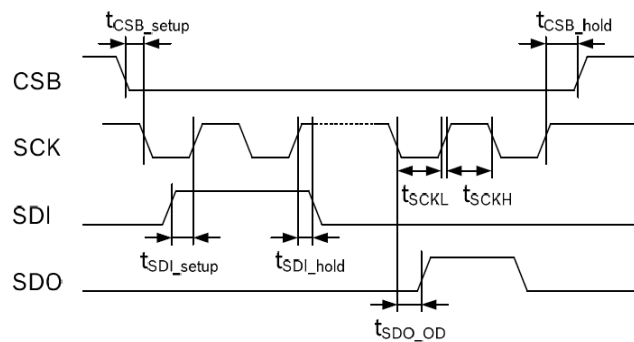


图 5.8 SPI 时序图

CSB 为低电平时，第一个 SCLK 上升沿标志 SPI 传输开始。首先传输的是 16 位指令位，接着是可配置的 1/2/3 或更多字节的数据。如图 5.9，16 位指令位被分割成以下几部分。

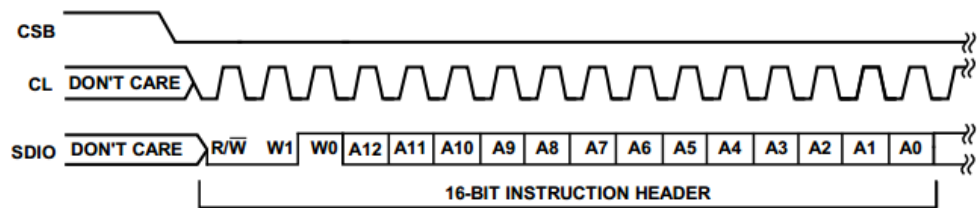


图 5.9 指令位域

数据流的最高位为读/写位。将这位置高标志读操作，置低标志写操作。

W1 和 W0 代表读或写的寄存器数目(表 5.4)。如果设置的传输的数目少于 3 个(00, 01, or 10), CSB 能在数据传输的字节之间暂时性拉高，当 CSB 再次拉低时继续数据传输，直到指定的字节数目传输完毕为止。如果为 W1/W0 设置为 11, 传输数据的字节数目无限制，可以一直顺序传输，直到 CSB 拉高为止，此时 CSB 不允许在传输的字节之间暂时性拉高。

其余的 13 位代表数读写的寄存器地址。如果有不只一个 byte 的数据被传送，将会自动传送到连续的后续地址中。

表 5.4 W1 和 W0 设置

W1:W0	功能	CSB 暂时性拉高
00	发送 1 个字节的数据。	选用
01	发送 2 个字节的数据。	选用
10	发送 3 个字节的数据。	选用
11	4 字节以上可被传送。CSB 必须保持持续拉低，不然循环会被终止。	不可用

指令后接着数据传输，数据的长度由于 W0 和 W1 位决定，可为一个以上的字节，所有的字节由 8 位组成。

数据传输低位优先或是高位优先由‘LSB\_first’ 位进行选择。芯片上电后默认为高位优先，可以通过配置寄存器改变。在高位优先的传输模式，从最高位开始传输直到最低位，在低位优先的传输模式时，与此相反。(图 5.10)

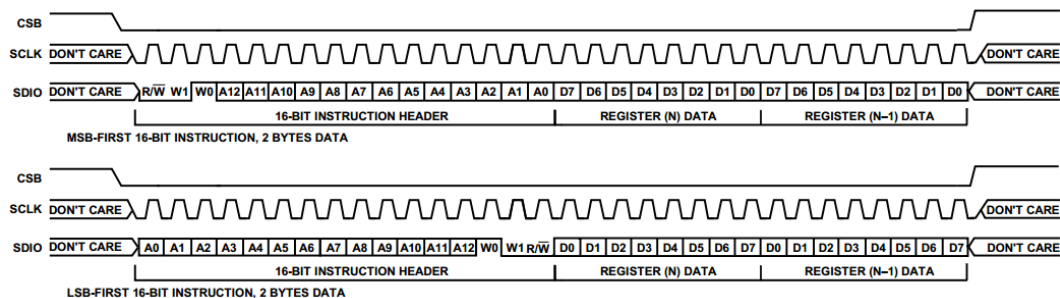


图 5.10: 高位优先和低位优先下的指令和数据时序

可以通过 ‘SDO\_active’位来切换 SPI 工作在 3 线或 4 线模式。如果这位为 0，那么 SDO 不工作，SPI 工作在 3 线模式，数据从 SDIO 读取。如果这位为 1，那么 SPI 工作在 4 线模式，数据从 SDO 读取。默认状态下为 0，选择 3 线 SPI 模式，SDO 不工作。

5.2.2. I2C 通讯协议

I2C 总线使用 SCL 和 SDA 作为信号线。这两根线都通过上拉电阻连接到 AVDD，不通信时都保持为高电平。NSA2860 的 I2C 设备地址如下。

表 5.5 I2C 地址

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	W/R
1	1	0	1	1	0	1	0/1

表 5.6 I2C 通讯引脚的电性特性

标示	参数	条件	最小值	最大值	单位
$f_{scl}$	时钟频率			400	kHz
$t_{LOW}$	时钟低脉冲维持时间		1.3		us
$t_{HIGH}$	时钟高脉冲维持时间		0.6		us
$t_{SUDAT}$	SDA 建立时间		0.1		us
$t_{HDDAT}$	SDA 保持时间		0.0		us
$t_{SUSTA}$	每次开始时的建立时间		0.6		us
$t_{HDSTA}$	开始条件保持时间		0.6		us
$t_{SUSTO}$	停止时间建立时间		0.6		us
$t_{BUF}$	两次通讯之间间隔时间		1.3		us

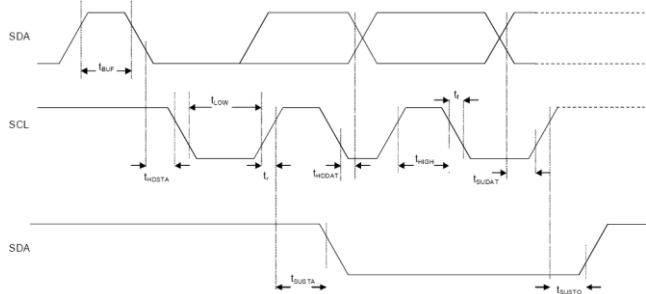


图 5.11 I2C 时序图

I2C 通讯协议有着特殊的开始(S)和终止 (P)条件。当 SCL 处于高电平同时，SDA 的下降沿标志数据传输开始。I2C 主设备依次发送从设备的地址（7 位）和读/写控制位。当从设备识别到这个地址后，产生一个应答信号并在第九个周期将 SDA 拉低。得到从设备应答后，主设备继续发送 8 位寄存器地址，得到应答后继续发送或读取数据。SCL 处于高电平，SDA 发生一个上升沿动作标志 I2C 通信结束。除了开始和结束标志之外，当 SCL 为高时 SDA 传输的数据必须保持稳定。当 SCL 为低时 SDA 传输的值可以改变。I2C 通信中的所有数据传输以 8 位为基本单位，每 8 位数据传输之后需要一位应答信号以保持继续传输。

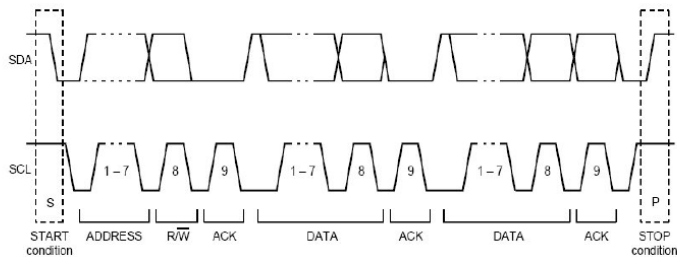


图 5.12 I2C 协议

## 6.0 封装信息

NSA2860 提供 SSOP16 和 TSSOP20 两种封装的芯片，封装的引脚分布如下图所示：

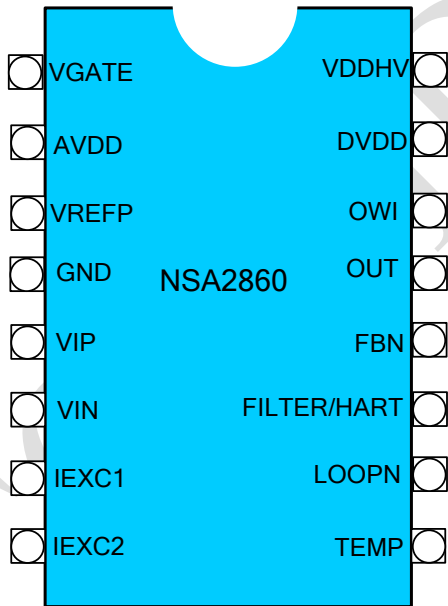


图 6.1 SSOP-16 封装引脚分布

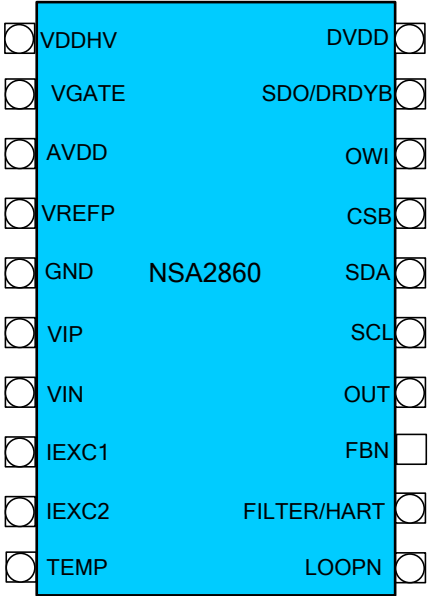
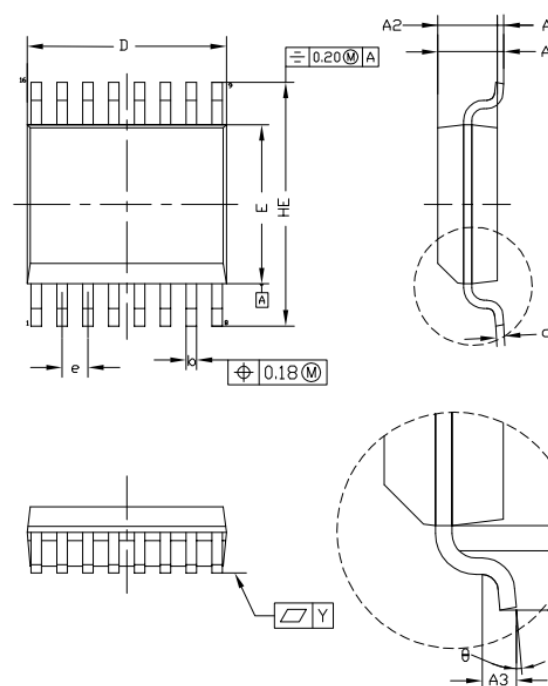


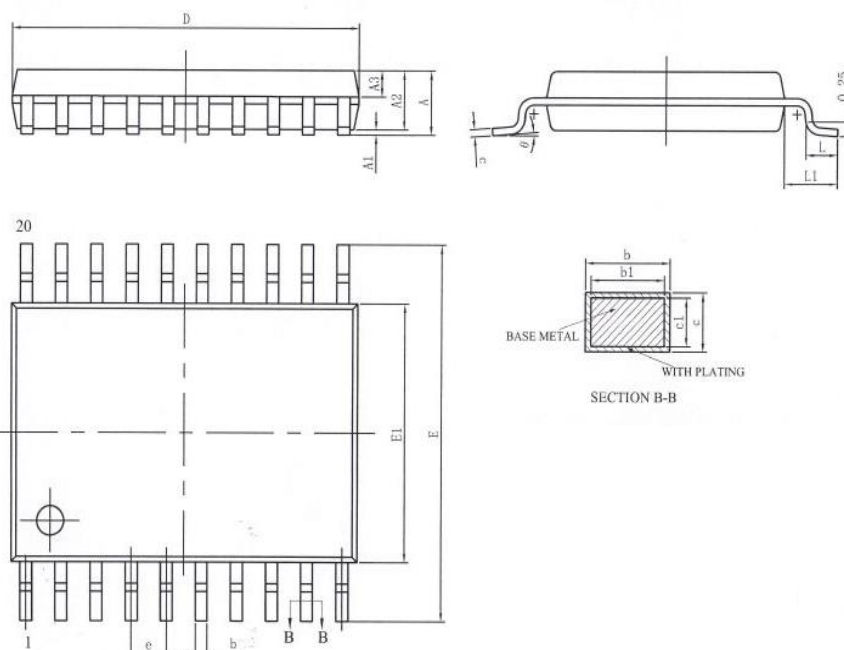
图 6.2 TSSOP-20 封装引脚分布



\* CONTROLLING DIMENSION : MM

SYMBOL	MILLIMETER			INCH		
	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.
A	---	---	1.73	---	---	0.068
A1	0.10	---	0.25	0.004	---	0.010
A2	1.40	---	1.55	0.055	---	0.061
b	0.20	---	0.31	0.008	---	0.012
c	0.18	---	0.25	0.007	---	0.010
D	4.80	---	5.00	0.189	---	0.197
E	3.80	---	4.00	0.150	---	0.157
HE	5.80	---	6.20	0.228	---	0.244
e	0.635 bsc			0.025 bsc		
L	1.00 bsc			0.039 bsc		
L1	0.41	---	0.89	0.016	---	0.035
Y	---	0.09	---	---	0.004	---
A3	---	0.25	---	---	0.010	---
$\theta$	0°	---	8°	0°	---	8°

图 6.3 SSOP16 封装外形图



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	---	---	1.20
A1	0.05	---	0.15
A2	0.80	1.00	1.05
A3	0.39	0.44	0.49
b	0.20	---	0.29
b1	0.19	0.22	0.25
c	0.13	---	0.18
c1	0.12	0.13	0.14
D	6.40	6.50	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
E	6.20	6.40	6.60
e	0.65BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00BSC		
$\theta$	0	---	8°

图 6.4 TSSOP20 封装外形图

表 6.1 SSOP16&amp;TSSOP20 封装引脚描述（裸芯片）

SSOP16 引脚号	TSSOP20 引脚号	引脚名	类型	描述
1	2	VGATE	模拟输出	JFET 控制器输出
2	3	AVDD	供电	内部电路供电电源
3	4	VREFP	模拟	恒压输出/参考电压输入
4	5	GND	供电	地
5	6	VIP	模拟	模拟输入通道 1 正端
6	7	VIN	模拟	模拟输入通道 2 负端
7	8	IEXC1	模拟	第一路恒流源输出
8	9	IEXC2	模拟	第二路恒流源输出
9	10	TEMP	模拟	外部温度输入；
10	11	LOOPN	模拟	电流变送器环路负端
11	12	FILTER/HART	模拟	DAC 输出滤波电容引脚/HART 信号耦合端
12	13	FBN	模拟	输出驱动器反馈端
13	14	OUT	模拟	输出驱动器输出端
14	18	OWI	数字	单总线通信接口，也可以配置为 T 通道 PWM 输出
15	20	DVDD	模拟	数字电路电源，内部 1.8V LDO 输出
16	1	VDDHV	供电	带过压保护供电端
N/A	15	SCL	数字输出	I2C/SPI 时钟信号
N/A	16	SDA	数字输入输出	I2C 模式下数据线(SDA)或 SPI 模式数据线(SDIO)
N/A	17	CSB	数字输入	I2C/SPI 模式选择，SPI 片选信号线
N/A	19	SDO/DRDYB	数字输出	4-wire SPI 模式下数据输出/数据中断输出

## 7.0 典型应用图

### 7.1. 应用案例 1：0~5V 电压输出压力变送器

绝对或比例电压输出压力传感器，电桥采用恒流源供电，温度传感器使用 NSA2860 内部温度传感器。选择 OWI 通信模式校准时，可以将 OWI 与 OUT 分开，也可直接短接。

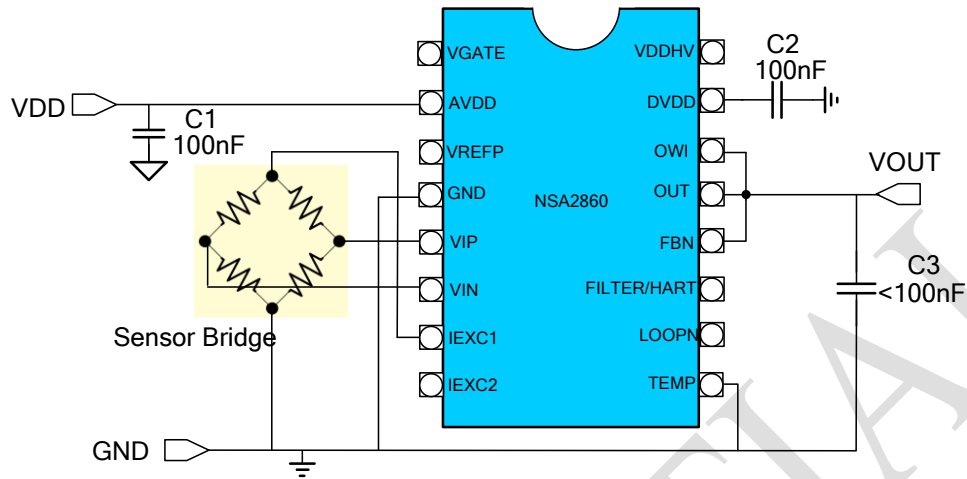


图 7.1 绝对/比例电压输出

## 7.2. 应用案例 2：0~10V 输出压力变送器

绝对 0~10V 输出压力变送器。使用外部 JFET 供电，电桥恒压驱动，使用外部二极管作为外部温度传感器。C3 用于 OVI 双引脚通信模式的输入耦合电容，R6 用于保护 OVI 引脚。C6 作为滤波电容可选。

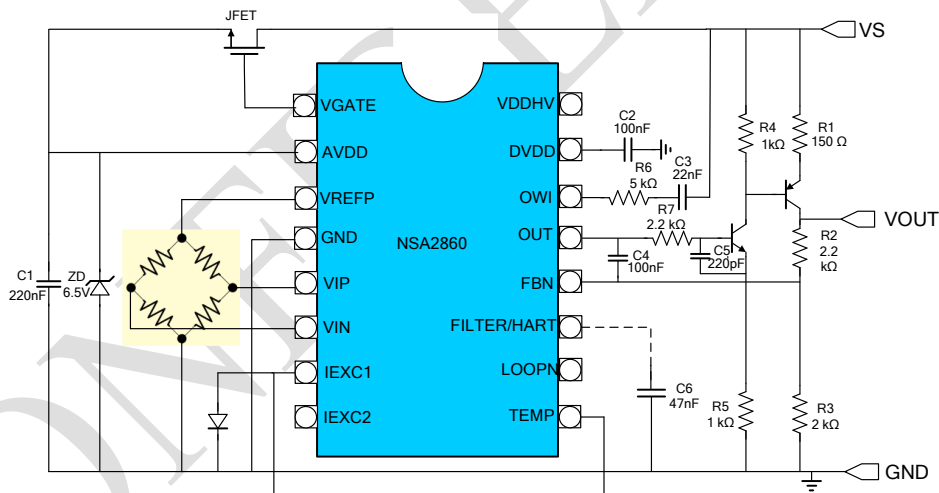


图 7.2 0~10V 输出压力变送器

## 7.3. 应用案例 3：4~20MA 压力变送器 1

使用外部 JFET 产生 AVDD，传感器使用恒流源供电，使用外部恒流源偏置电阻，选择外部温度传感器，使用电桥电压连接到 TEMP 脚作为温度输入。R5 为 50ohm 精密电阻，用于电流变送反馈。使用两引脚 OVI 通讯模式，无需增加额外的外引线。

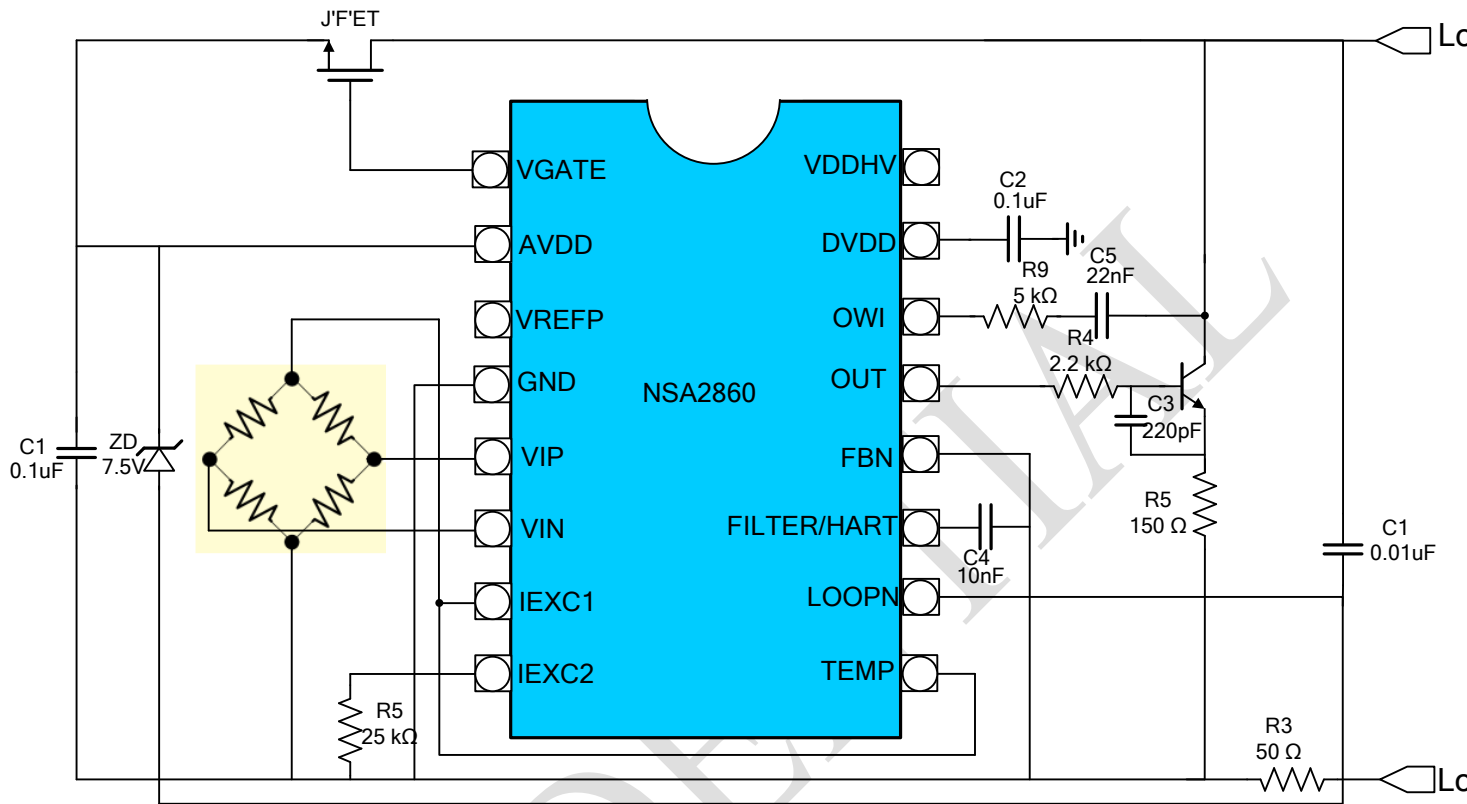


图 7.3 4~20mA 输出压力变送器(JFET)

## 7.4. 应用案例 4: 4~20MA 压力变送器 2

相比案例 3，使用 NPN 三极管加一个 50kΩ 电阻代替 JFET，传感器采用恒压供电，外部温度传感器使用电桥与一个低温漂电阻分压作为输入。

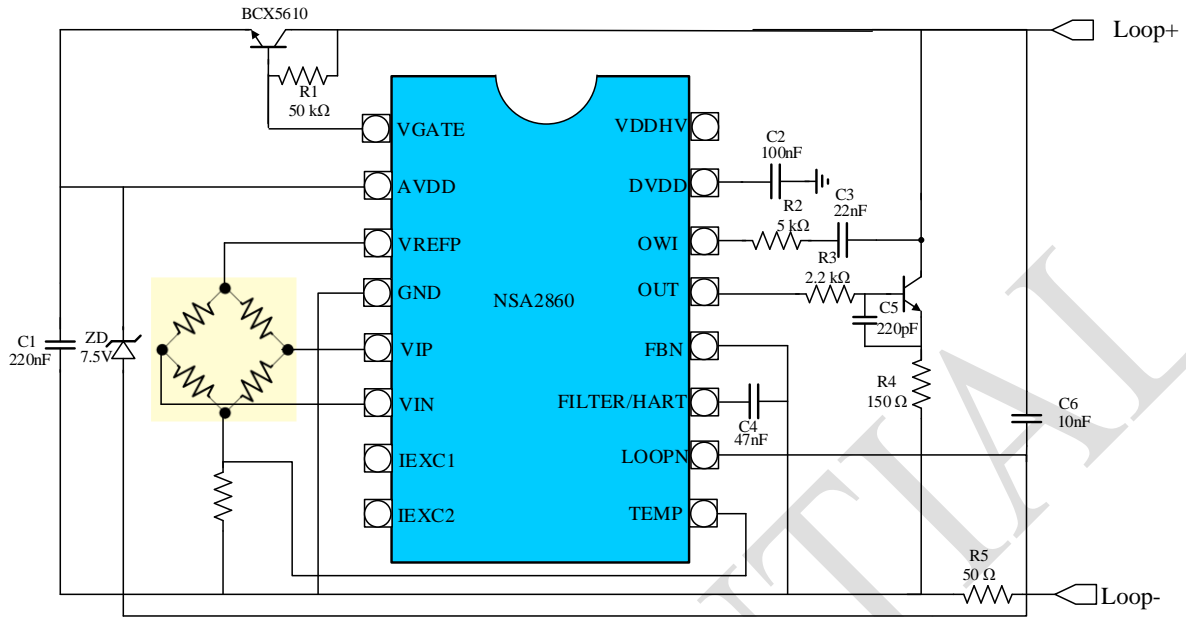


图 7.4 4~20mA 输出压力变送器(三极管)

## 7.5. 应用案例 5：隔离变送方案

NSA2860 通过隔离电源供电，对传感器进行信号采集及补偿，'OWI\_AC'及'OWI\_WINDOW'均设置为 1。MCU 与 NSA2860 之间通过数字隔离芯片进行双引脚 OWI 通信，读取补偿后的压力值，再通过 DAC 变送输出。

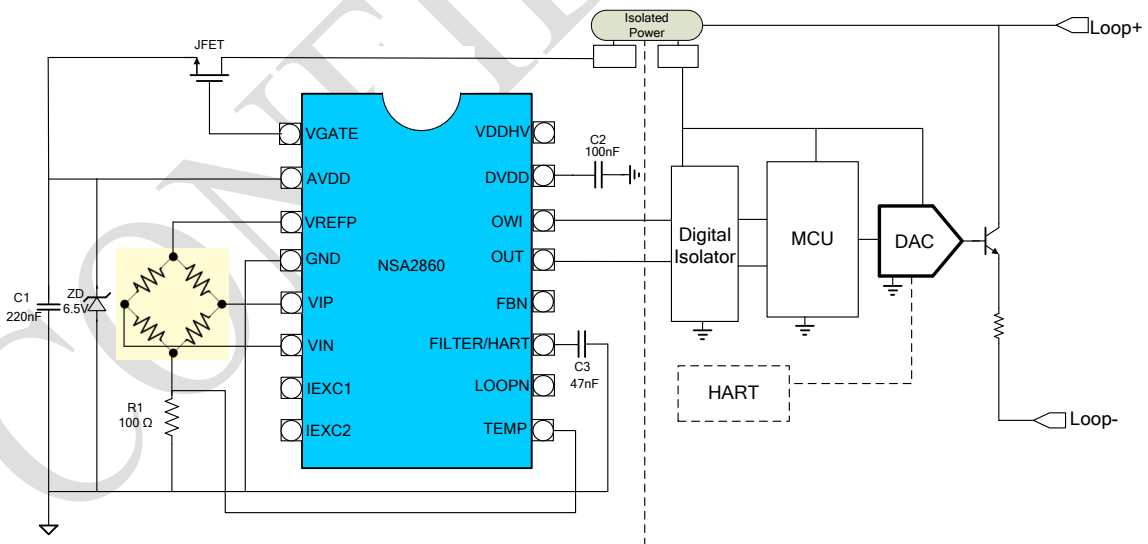


图 7.5 隔离压力变送器方案



## 7.6. 应用案例 6：热电偶 4~20mA 输出温度变送器。

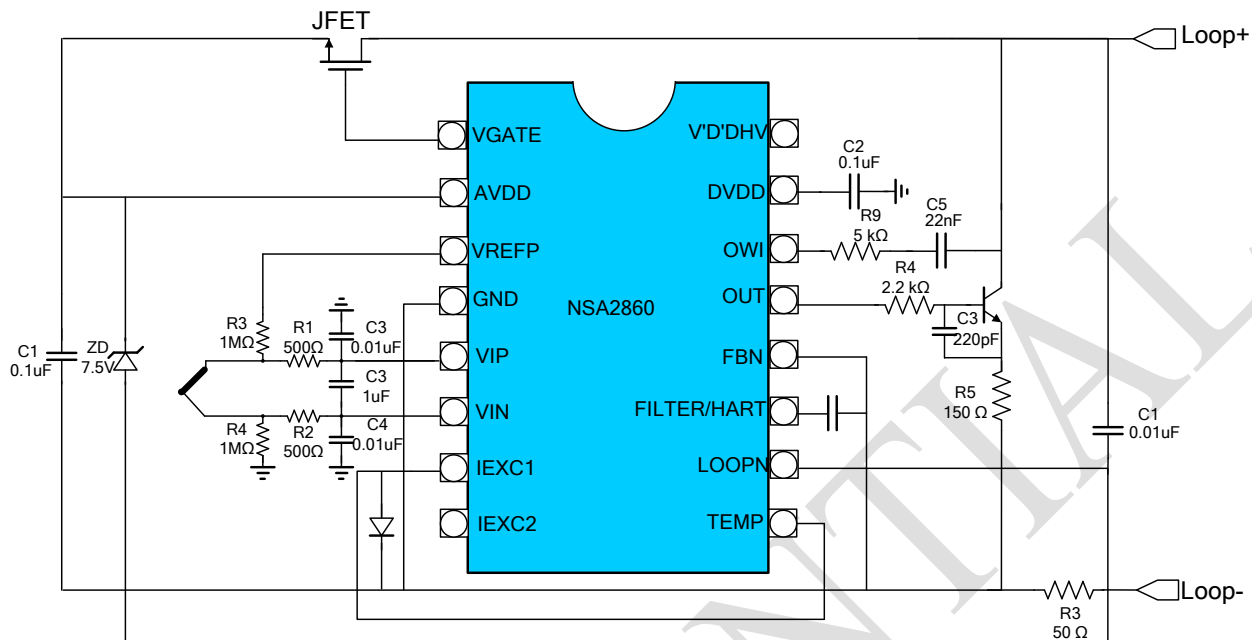


图 7.6 热电偶 4~20mA 输出温度变送器

## 7.7. 应用案例 7：4~20mA 三线模式 RTD 温度变送器

VREF\_DIS 设置为 1，VREFP 和 VREFN 由外部输入。

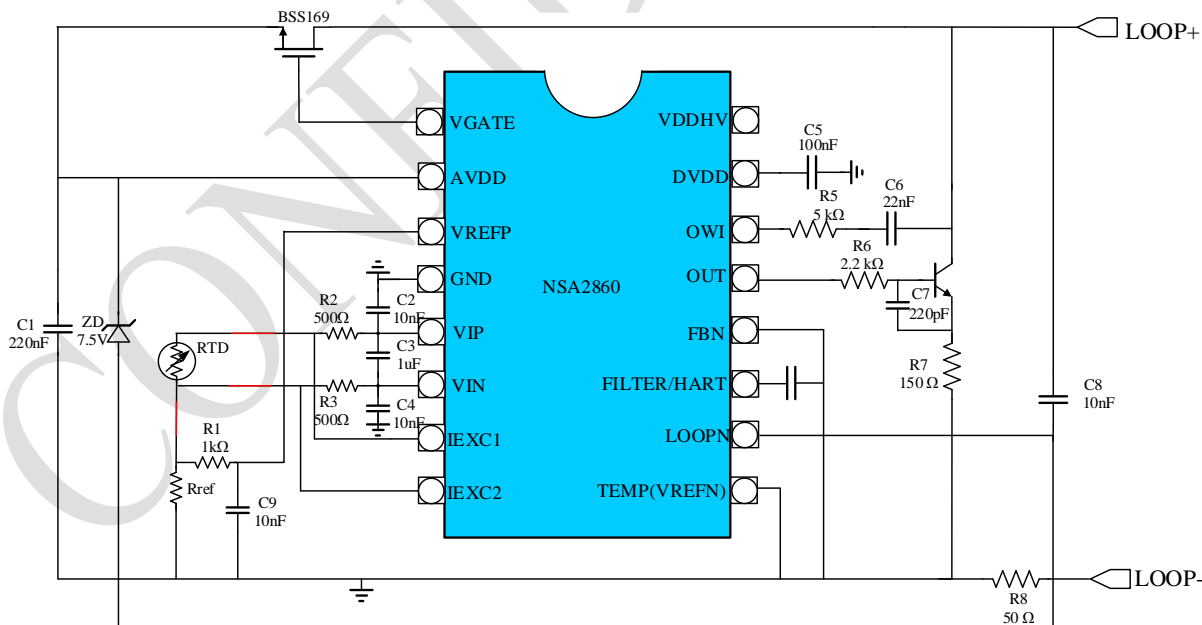


图 7.7 RTD 温度变送器

## 7.8. 应用案例 8：非隔离带 HART 现场总线压力变送器

使用 TSSOP20 封装，MCU 通过 SPI 接口访问 NSA2860，HART 调制解调器（此处以 AD5700 为例）通过 2.2nF 电容与 47nF 电容分压后调制电流输出，实现 HART 通信。

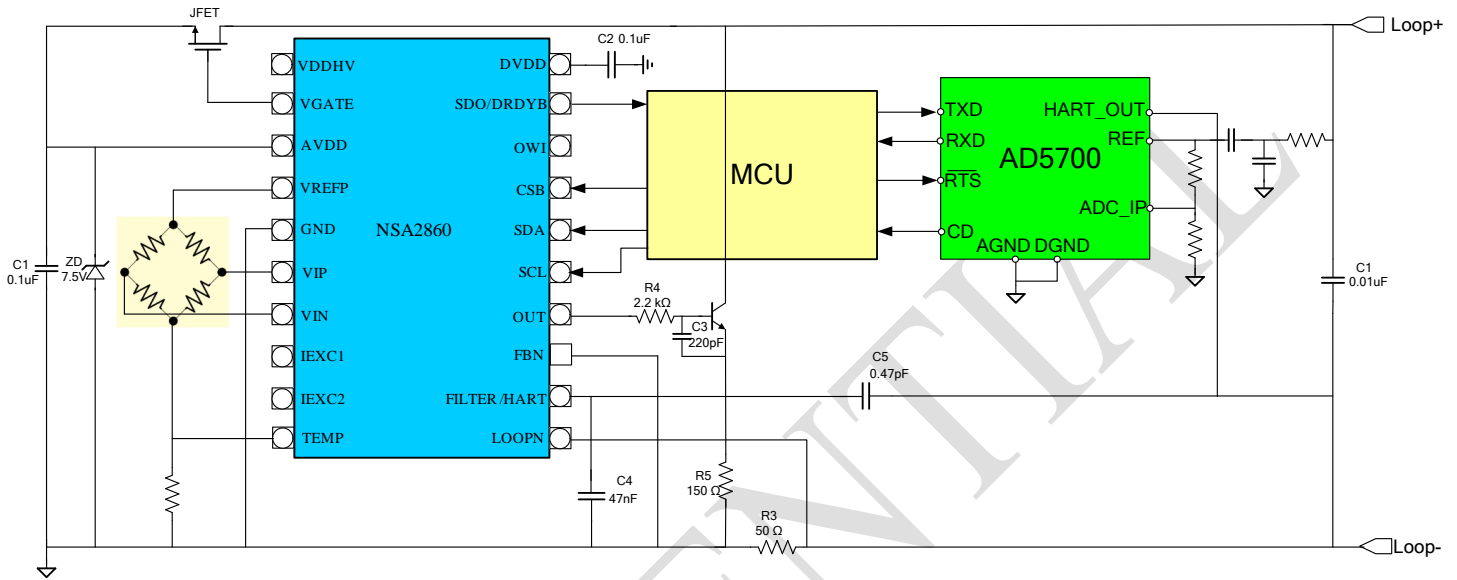


图 7.8 带 HART 现场总线压力变送器

## 8.0 编带信息

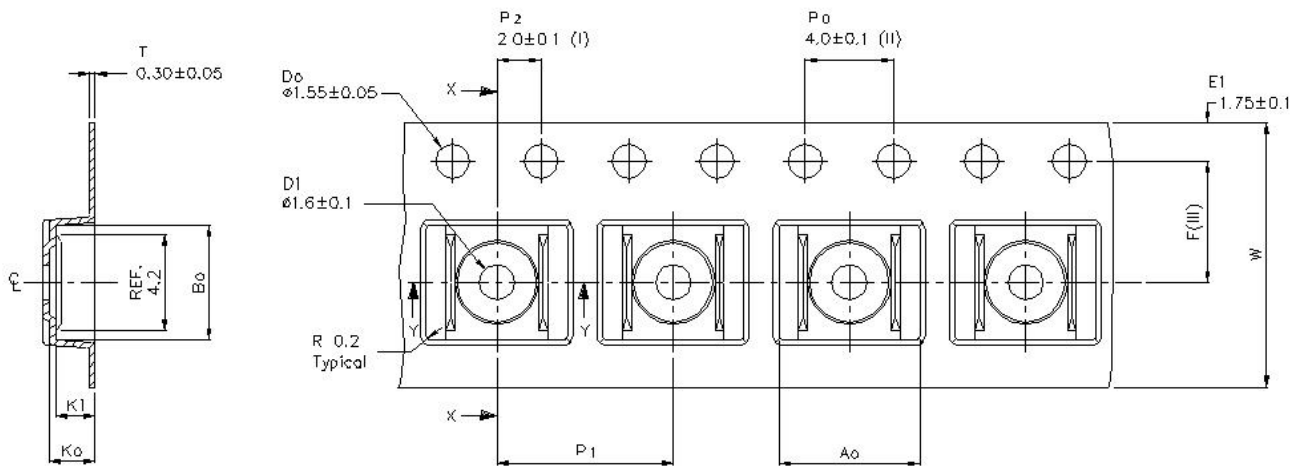


图 8.1 SSOP16 编带示意图

# NSA2860

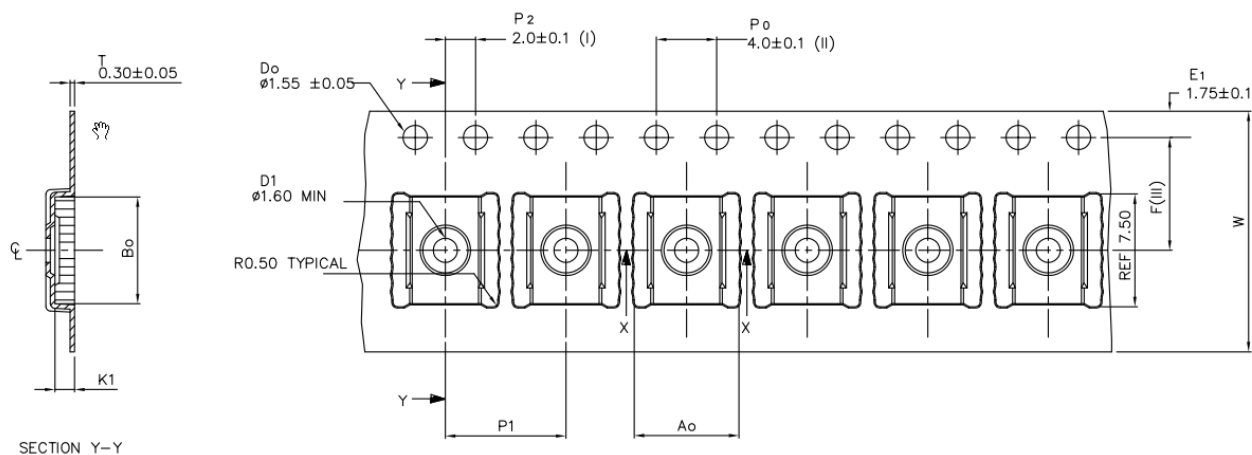
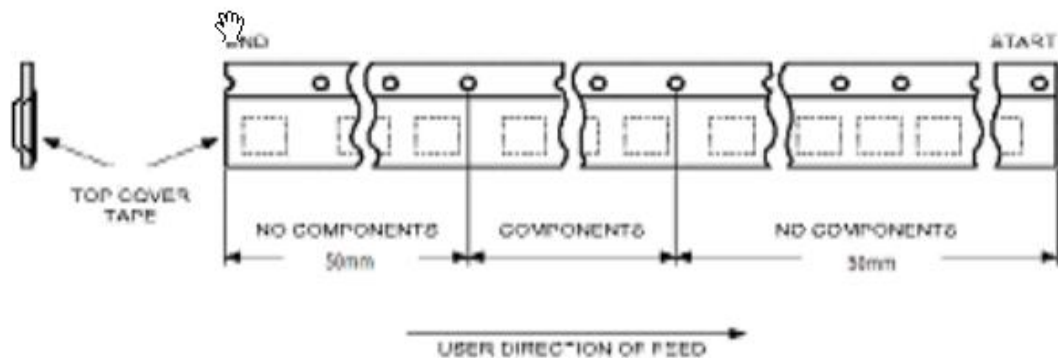


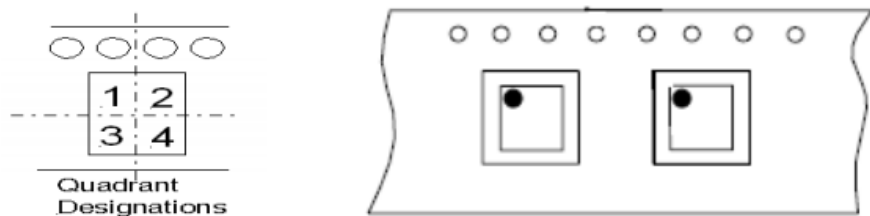
图 8.2 TSSOP20 编带示意图

型号	封装类型	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	K1 (mm)	F (mm)	P1 (mm)	W (mm)
NSA2860-QSSOR	SSOP16	$6.5 \pm 0.1$	$5.3 \pm 0.1$	$2.2 \pm 0.1$	$1.9 \pm 0.1$	$5.5 \pm 0.1$	$8.0 \pm 0.1$	$12.0 \pm 0.3$
NSA2860-QTSOR	TSSOP20	$6.95 \pm 0.1$	$7.1 \pm 0.1$	$1.6 \pm 0.1$	$1.3 \pm 0.1$	$7.5 \pm 0.1$	$8.0 \pm 0.1$	$16.0 \pm 0.3$

在每卷编带的段头，段尾都需要打一段空编带。前后各空 50cm。具体样式规格见下图：



Pin 1 方向在第 1 象限，如下图所示：



## 9.0 订货信息

型号	单位	描述
NSA2860-QSSOR	2500ea/REEL	16引脚SOP16
NSA2860-QTSOR	2500ea/REEL	20引脚TSSOP20

## 10.0 文件修订历史

修订	描述	日期
0.0	初始内部版本	2015/10/12
1.0	初始发布版本	2016/07/10
1.1	1. 修改寄存器CMD默认值 2. 增加寄存器DAC_BLANK 3. 添加CAL_MODE寄存器位描述 4. 添加封装外形图	2016/7/25
1.2	1. 增加AECQ100描述, 修改工作温度范围 2. 修改EEPROM烧写温度和电压条件 3. 增加ENOB数据 4. 修订图7.1错误 5. 修改EEPROM烧写设置	2016/9/6
1.3	1. 修改TSSOP20的两个引脚号, 把LOOPN和FILTER/HART的引脚号对调 2. 修改图7.3, 7.4, 7.6, 7.7中齐纳管的接法, 把齐纳管的一端连接到LOOPN 3. 增加ODR_T的寄存器描述: 在TCH disable时, PADDC的负参考电压从引脚TEMP输入, 同时把引脚名VTEMP统一改成TEMP 4. 修改寄存器名字的大小写, 统一改成大写 5. 修改图4.10, 参考电压从1.25V改成1.2V 6. 修改T0寄存器位宽和描述, 增加KTS寄存器 7. 修改COMMAND寄存器描述	
1.4	1. 根据测试结果修正如OFFSET/GAIN温漂等spec 2. 修改T0的数据格式 3. 修改内部温度传感器噪声表格Table 4.2 4. 更新外部温度传感器噪声表格Table 4.3 4. 增加HART通信应用案例figure7.8	
1.5	1. 更改KT的寄存器LSB定义, 并修改KT<15:8>为KT<7:0> 2. 简化管脚示意图标识 3. 更新图4.6、4.8、5.7中三极管型号为BCX5610 4. 修改订货信息中芯片型号 5. 修改OWI奇偶校验位定义	2016/11/21

## NSA2860

1.6	1.将KTS寄存器由LSB=1/2^8，范围（-0.5，+0.5）更改为LSB=1/2^7，范围（-1，+1） 2.在EEPROM的写操作中加入“先向CMD寄存器0x30中写入0x33”的描述 3.将订货信息中的单位修改为“2500ea/REEL”	2017/1/11
1.7	1.内部Bandgap参考电压从1.25V改为1.2V 2.修改COMMAND寄存器描述 3.修改EEPROM的写操作的描述 4.修改OWI读数据的奇偶校验码的描述	2017/2/1
1.8	1.增加编带信息	2017/3/21
1.9	1.在EEPROM的写操作中的第2步骤修改为“向‘EE_PROG’寄存器0x6A中写入0x1E，开始EEPROM烧写” 2.修改TSSOP20封装外形图 3.修改应用框图中OWI脚的耦合电容为22nF	2018/8/6



[www.novosns.com](http://www.novosns.com) 代理商联系方式:

样品, 评估板, 参考设计, 报价, 技术支持

电话: 0755-82565851

邮件: [dwin100@dwintech.com](mailto:dwin100@dwintech.com)

手机: 156-2521-4151

网址: [www.dwintech.com/novosns.html](http://www.dwintech.com/novosns.html)

深圳市南频科技有限公司

D-Win Technology(HongKong) Co.,Ltd

